


基于 32 位 ARM Cortex-M4 内核的 MCU，内置 12 通道 PWM，16 通道 14 位 ADC 和 3 路带比较器的可编程增益放大器

特性

- ARM 32 位 Cortex-M4 CPU 内核
 - 单精度浮点运算单元 (FPU)
 - 最高 200 MHz 主频
 - 片上存储
 - 多达 128KB Flash
 - 512 字节 OTP Flash
 - 多达 64KB SRAM
 - 时钟，复位和供电管理
 - 3.3 V 单电源供电
 - 支持上电复位 POR 和欠压/过压检测 BOD
 - 支持 1~66 MHz 外部晶振接入
 - 内置 32MHz 出厂校准振荡器
 - 内置 2.2MHz 安全备用振荡器
 - 内置锁相环 (PLL) 时钟
 - 14 位模数转换器 (多达 16 通道)
 - 转换时间低至 140ns
 - 转换范围: 0~3.65 V
 - 差分采样
 - 3 路采样保持电路
 - 开路/短路检测
 - 温度传感器
 - 可编程增益运放 (PGA)
 - 内置 3 路 PGA
 - 可编程增益范围
 - 单端模式: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32
 - 差分模式: 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48, 64
 - 建立时间典型值 600 ns
 - 模拟比较器
 - 10 路高速比较器
- 

LQFP48 (7 x 7 mm)	QFN32 (5 x 5 mm)
LQFP52 (14 x 14 mm)	QFN52 (6 x 6 mm)
LQFP64 (10 x 10 mm)	
- 输出自带数字毛刺滤波器
 - 4 个 DAC 参考源
 - 过压保护
 - 相位比较功能
- 脉宽调制模块 (PWM)
 - 6 个增强型 PWM 模块
 - 12 路 PWM 输出
 - 支持相位超前和延后的波形输出
 - 所有事件均可触发 ADC 转换
 - 多达 40 个 GPIO 引脚
 - 上拉/下拉电阻可配置
 - 可编程输入数字滤波
 - 增强型捕获模块 (ECAP)
 - 捕获输入引脚可选
 - 4 个 32 位捕获寄存器
 - 可选捕获或 APWM 模式
 - 调试模式
 - SWD 和 JTAG 接口
 - 6 个定时器
 - 3 个 32 位通用定时器
 - 2 个 32 位看门狗定时器
 - 1 个 24 位系统滴答定时器
 - 通信接口
 - 1 路 UART、1 路 SPI、1 路 I²C、1 个 SIO 模块

- SIO 模块可以灵活配置成 CAN, UART、SPI、I2C 等
- 安全模块
 - 1 个 CRC, 1 个 AES、64 位唯一的设备识别号
- 工作温度
 - 结温: -40 ~ +125 °C
 - 环境温度: -40 ~ +105 °C

外设	SPC1168(L) APE48	SPC1168 MAPE64	SPC1168 APE52	SPC1168L API32	SPC1168 API32	SPC1168 API52
Flash	128(64)KB	128KB	128KB	64KB	128KB	128KB
OTP Flash	512 字节	512 字节	512 字节	512 字节	512 字节	512 字节
SRAM	64(32)KB	64KB	64KB	32KB	64KB	64KB
GPIOs ^[1]	37	40	37	23	23	40
14 位 ADC 通道数	1 16 通道	1 16 通道	1 16 通道	1 9 通道	1 9 通道	1 16 通道
PGA	3	3	3	3	3	3
COMP	10	10	10	10	10	10
DAC	4	4	4	4	4	4
PWM 通道数	6 12 路	6 12 路	6 12 路	6 10 路	6 10 路	6 12 路
ECAP	1	1	1	1	1	1
GPT	3	3	3	3	3	3
WDT	2	2	2	2	2	2
AES	1	1	1	1	1	1
CRC	1	1	1	1	1	1
UART	1	1	1	1	1	1
SPI	1	1	1	1	1	1
I2C	1	1	1	1	1	1
SIO	1	1	1	1	1	1
CPU 最高 频率	200(100) MHz	100MHz	200MHz	100MHz	200MHz	200MHz

[1] 未包含 GPIO40 (BOOT) 引脚。

目录

修订历史.....	8
1 器件概述.....	11
2 功能描述.....	13
2.1 ARM Cortex-M4 内核	13
2.2 嵌入式 SRAM.....	13
2.3 嵌入式 Flash 存储	13
2.4 嵌套矢量中断控制器（NVIC）	13
2.5 外部中断/事件控制器	13
2.6 电源管理和复位.....	14
2.7 欠压/过压检测.....	14
2.8 时钟	14
2.9 启动模式	14
2.10 通用输入/输出（GPIO）	15
2.11 定时器和看门狗.....	15
2.12 通用异步收发器（UART）	15
2.13 内部集成电路总线（I2C）	16
2.14 串行外设接口（SPI）	16
2.15 模数转换器（ADC）	16
2.16 温度传感器	17
2.17 可编程增益放大器（PGA）	17
2.18 模拟比较器	17
2.19 脉宽调制模块（PWM）	18
2.20 增强型捕获模块（ECAP）	18
2.21 循环冗余校验（CRC）	18
2.22 高级加密标准引擎（AES）	19
2.23 串行线 JTAG 调试端口（SWJ-DP）	19
2.24 SIO.....	19
3 引脚排列和引脚说明	20

3.1	LQFP48	20
3.2	LQFP52	26
3.3	LQFP64	32
3.4	QFN32	39
3.5	QFN52	44
3.6	PGA 输入通道选择.....	50
3.7	GPIO 引脚复位后的功能和状态	51
4	存储器映射	53
5	电气特性.....	54
5.1	绝对最大额定值.....	54
5.2	推荐工作条件	54
5.3	I/O 电气特性	55
5.4	电源功耗	55
5.5	内部 1.2V 稳压器特性	59
5.6	过压/欠压检测器 (BOD) 特性.....	60
5.7	振荡器时钟 (RCO) 特性.....	60
5.8	锁相环时钟 (PLL) 特性	60
5.9	外部时钟 (XO) 特性.....	60
5.10	14 位模数转换器特性.....	65
5.11	可编程增益放大器特性.....	66
5.12	模拟比较器特性.....	67
5.13	内部 10 位数模转换器特性.....	67
5.14	数模转换器缓冲器特性.....	68
5.15	Flash 存储器特性	68
5.16	电气敏感性特性.....	69
5.17	湿度敏感性特性.....	69
5.18	热阻特性	69
5.19	SPI 特性	71
6	封装信息.....	72
6.1	LQFP48	72
6.2	LQFP52	74

6.3	LQFP64	76
6.4	QFN32	78
6.5	QFN52	80
7	订购信息.....	82
7.1	订购编码规则	82

SPIN TROL

图片列表

图 1-1: SPC1168 功能框图	11
图 1-2: 时钟树	12
图 3-1: SPC1168 LQFP48 引脚排列	20
图 3-2: SPC1168 LQFP52 引脚排列	26
图 3-3: SPC1168 LQFP64 引脚排列	32
图 3-4: SPC1168 QFN32 引脚排列	39
图 3-5: SPC1168 QFN52 引脚排列	44
图 4-1: 存储器映射	53
图 5-1: 典型工作电流随频率变化关系	57
图 5-2: 内部 1.2V 稳压器负载调节率 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)	59
图 5-3: 内部 1.2V 稳压器负载调节率随温度变化情况	59
图 5-4: 内部晶振负阻值 (50°C)	61
图 5-5: 内部晶振负阻值 (85°C)	62
图 5-6: 内部晶振负阻值 (100°C)	63
图 5-7: 内部晶振负阻值 (125°C)	64
图 5-8: 数模转换器缓冲器偏移电压随输入电压变化关系	68
图 6-1: LQFP48 - 48 脚, 7 x 7 mm 薄型正方扁平封装图	72
图 6-2: LQFP48 - 48 脚, 7 x 7 mm 薄型正方扁平封装建议尺寸	73
图 6-3: LQFP52 - 52 脚, 14 x 14 mm 薄型正方扁平封装图	74
图 6-4: LQFP52 - 52 脚, 14 x 14 mm 薄型正方扁平封装建议尺寸	75
图 6-5: LQFP64 - 64 脚, 10 x 10 mm 薄型正方扁平封装图	76
图 6-6: LQFP64 - 64 脚, 10 x 10 mm 薄型正方扁平封装建议焊垫尺寸	77
图 6-7: QFN32 - 32 脚, 5 x 5 mm 方形扁平无引脚封装	78
图 6-8: QFN32 - 32 脚, 5 x 5 mm 方形扁平无引脚封装推荐尺寸	79
图 6-9: QFN52 - 52 脚, 6 x 6 mm 方形扁平无引脚封装	80
图 6-10: QFN52 - 52 脚, 6 x 6 mm 方形扁平无引脚封装推荐尺寸	81
图 7-1: 订购编码规则	82

表格列表

表 3-1: SPC1168 LQFP48 引脚定义	21
表 3-2: SPC1168 LQFP52 引脚定义	27
表 3-3: SPC1168 LQFP64 引脚定义	33
表 3-4: SPC1168 QFN32 引脚定义	40
表 3-5: SPC1168 QFN52 引脚定义	45
表 3-6: PGA 输入通道选择	50
表 3-7: GPIO 引脚复位后的功能和状态	51
表 5-1: 绝对最大额定值 ^{[1][2]}	54
表 5-2: 推荐工作条件	54
表 5-3: I/O 电气特性	55
表 5-4: SPC1168 典型电流消耗 (在 FLASH 中运行)	56
表 5-5: SPC1168 典型电流消耗 (在 RAM 中运行)	57
表 5-6: 外设电流消耗	58
表 5-7: 内部 1.2V 稳压器特性	59
表 5-8: BOD 特性	60
表 5-9: RCO 特性	60
表 5-10: PLL 特性	60
表 5-11: XO 特性	60
表 5-12: 模数转换器特性	65
表 5-13: 可编程增益放大器特性	66
表 5-14: 比较器特性	67
表 5-15: 数模转换器特性	67
表 5-16: 数模转换器缓冲器特性	68
表 5-17: Flash 存储器特性	68
表 5-18: ESD 绝对最大值	69
表 5-19: 电气敏感性	69
表 5-20: 湿度敏感性特性	69
表 5-21: 热阻特性 (LQFP48 封装)	69
表 5-22: 热阻特性 (LQFP52 封装)	69
表 5-23: 热阻特性 (LQFP64 封装)	70
表 5-24: 热阻特性 (QFN32 封装)	70
表 5-25: 热阻特性 (QFN52 封装)	70
表 5-26: SPI 特性	71
表 6-1: LQFP48 - 48 脚, 7 x 7 mm 薄型正方扁平封装机械数据	73
表 6-2: LQFP52 - 52 脚, 14 x 14 mm 薄型正方扁平封装机械数据	74
表 6-3: LQFP64 - 64 脚, 10 x 10 mm 薄型正方扁平封装机械数据	76
表 6-4: QFN32 - 32 脚, 5 x 5 mm 方形扁平无引脚封装机械数据	78
表 6-5: QFN52 - 52 脚, 6 x 6 mm 方形扁平无引脚封装机械数据	80
表 7-1: 订购信息	82

修订历史

版本	日期	作者	状态	变更
1	2019-04-01	–	Outdated	1. 初始版本。
2	2019-04-11	–	Outdated	1. 在表 3-1 中增加了 SIO 引脚的定义。
3	2019-05-20	–	Outdated	1. 更改了表 3-1 中电源引脚的描述。
4	2019-08-16	–	Outdated	1. 更改了表 3-1 中 JTAG 引脚的描述。
5	2019-12-9	–	Outdated	1. 增加表 5-18。 2. 增加表 5-19。
6	2020-06-13	–	Outdated	1. 更新章节 2.9, 修改启动模式的说明。 2. 更新章节 2.14, 修改 SPI 最大传输速度。 3. 更新章节 2.18, 增加相位比较器的说明。 4. 更新表 5-3。 5. 更新表 5-7。 6. 更新图 5-2。 7. 增加表 5-8。 8. 增加表 5-9。 9. 增加表 5-10。 10. 增加表 5-11。 11. 更新表 5-12。 12. 增加表 5-21。 13. 增加表 5-26。 14. 增加章节 7。
7	2020-07-04	–	Outdated	1. 更新章节 2.12 中的 UART 功能。 2. 更新章节 2.21 中的 CRC 功能。 3. 更新表 5-13, 修改参数 R_{IN} 的值。
8	2020-07-31	–	Outdated	1. 增加图 5-3。 2. 更新表 5-13。 3. 更新表 5-17。
9	2020-10-08	–	Outdated	1. 更新表 5-3。 2. 增加环境温度 T_A 特性参数。 3. 更新章节 2.12 中的 UART 功能。 4. 更新表 5-13。
10	2021-03-16	–	Outdated	1. 更新章节 7。 2. 为图 4-1 增加 SPC1168L 备注信息。 3. 增加 SPC1168 LQFP52 引脚描述和封装信息。 4. 增加表 3-6。 5. 增加 SPC1168 QFN32 引脚描述和封装信息。 6. 增加表 3-7。 7. 更新表 3-1~表 3-5 中的 COMP 引脚描述。 8. 为表 5-4 增加注释。 9. 为表 5-5 增加注释。 10. 更新表 5-5。

版本	日期	作者	状态	变更
				11. 更新表 3-1 以及注释。 12. 更新表 3-2 以及注释。 13. 更新表 3-4 以及注释。
11	2021-06-29	-	Outdated	1. 更新图 1-1。 2. 增加特性和外设表。 3. 增加表 5-20。 4. 更新 SPC1168LAPI32 SIO 相关的描述。 5. 更新表 3-6。 6. 更新章节 7。
12	2021-11-27	-	Outdated	1. 增加 SPC1168 QFN52 引脚描述和封装信息。 2. 更新特性和外设表。 3. 更新图 1-1。 4. 更新章节 7。 5. 更新表 6-1 中参数 b, b1, c 的值。 6. 更新表 5-14。 7. 增加图 5-4。 8. 增加图 5-5。 9. 增加图 5-6。 10. 增加图 5-7。 11. 更新表 3-1, 修改 debug 引脚的说明。 12. 更新表 3-2, 修改 debug 引脚的说明。 13. 更新表 3-4, 修改 debug 引脚的说明。 14. 更新表 3-5, 修改 debug 引脚的说明。 15. 更新表 5-4, 修改深度睡眠的电流消耗值。
13	2022-10-10	-	Outdated	1. PWM “跳闸”修改为“封锁”。 2. 更新章节 2.21。 3. 更新表 5-3, 删除参数 I_{OZ} 。 4. 更新章节 2.9 和章节 2.10。 5. 更新表 5-3 中参数 R_{PU} 和 R_{PD} 的测试条件。 6. 更新表 3-6。 7. 更新章节 2.6。
14	2024-01-27	-	Outdated	1. 更新章节 5.16。
C/0	2024-11-05	J. Zhou	Outdated	1. 更新章节 7。 2. 新增章节 3.3, 增加 LQFP64 封装。 3. 增加表 5-2 MCU 供电电压。 4. 增加对 DAC 产生波形的性能说明。 5. 增加不同封装热阻特性。
C/1	2025-06-25	J. Zhou	Outdated	1. 修改表 5-9 中 RCO 频率。 2. 增加表 5-3 中 ΣI_{OH} 和 ΣI_{OL} 。
C/2	2025-08-05	J. Zhou	Outdated	1. 修改表 5-9 中 RCO 频率。
C/3	2025-08-12	J. Zhou	Released	1. 修改表 5-9 中 RCO 频率。

术语或缩写

术语或缩写	描述
MCU	Microcontroller Unit, 微控制器单元
SWD	Serial Wire Debug, 串行线调试
AHB	Advanced High Performance Bus, 先进高性能总线
XIP	Execution In Place, 就地执行
PLL	Phase Locked Loop, 锁相环
BOD	Brownout Detector, 过压/欠压检测器
PFD	Phase Frequency Detector, 鉴频鉴相器
NVIC	Nested Vectored Interrupt Controller, 嵌套向量中断控制器
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, 通用异步收发器
ADC	Analog-to-Digital Converter, 模数转换器
DAC	Digital-to-Analog Converter, 数模转换器
PGA	Programmable-Gain Amplifier, 可编程增益放大器
CRC	Cyclic Redundancy Check, 循环冗余校验
AES	Advanced Encryption Standard, 高级加密标准

1 器件概述

SPC1168 是一颗高度集成的片上系统 (SoC) 微控制器。SPC1168 内置 32 位高性能 ARM Cortex-M4 内核，最高 200MHz 的软件可编程时钟频率，64KB SRAM，128KB 嵌入式 FLASH，丰富的增强型 I/O 和外设资源。内置 14 位 ADC，3 路可编程增益运放，6 个增强型 PWM 模块，3 个通用 32 位定时器以及 UART，I2C，SPI 等通信接口，是电机控制应用的理想平台。

SPC1168 支持 2.97~3.63V 单电源供电，工作结温支持 -40°C~+125°C，封装为 48 脚、52 脚或者 64 脚的 LQFP、32 脚或者 52 脚的 QFN。

图 1-1 为 SPC1168 的功能框图。图 1-2 为 SPC1168 的时钟树信息。

图 1-1: SPC1168 功能框图

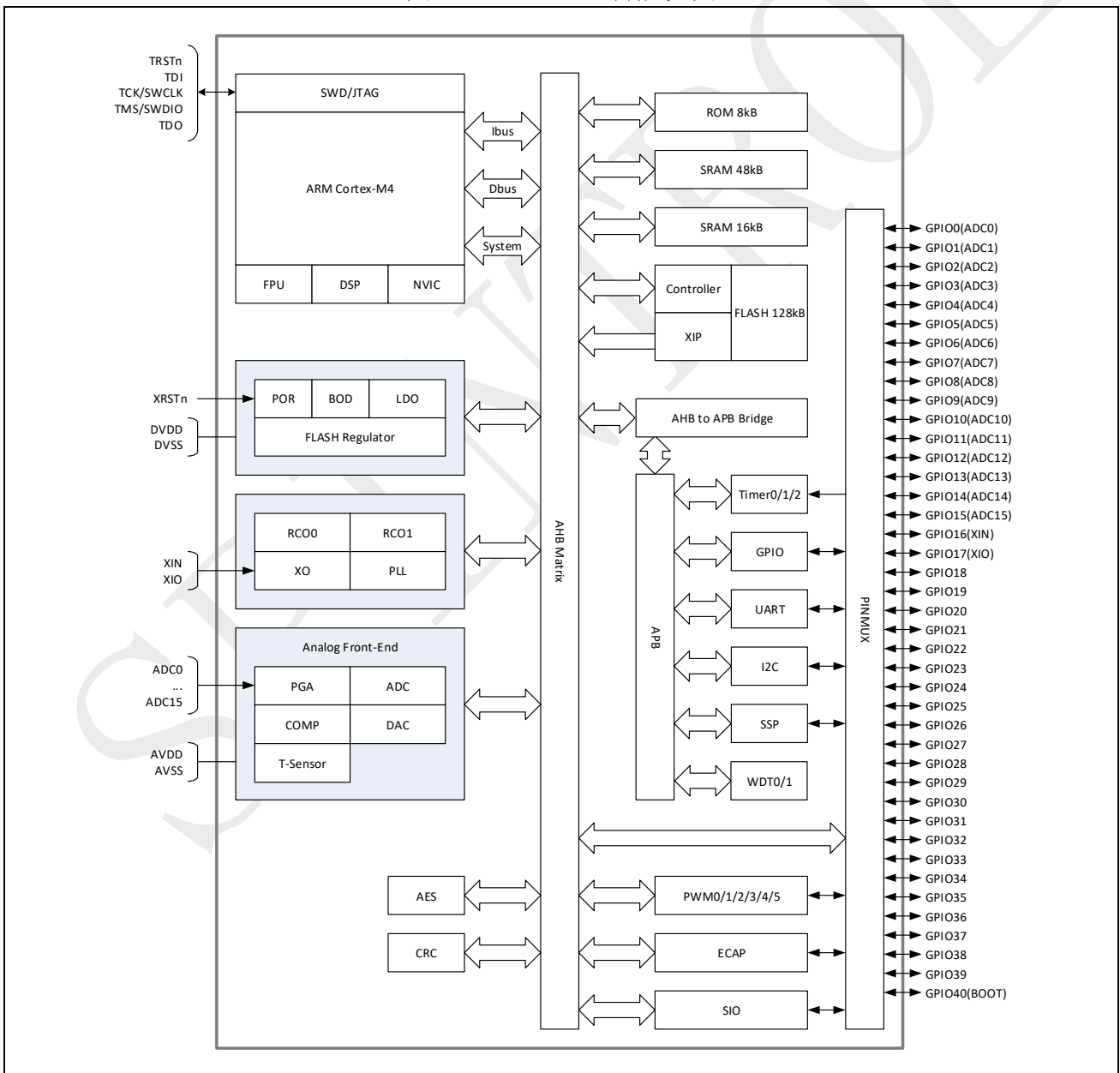
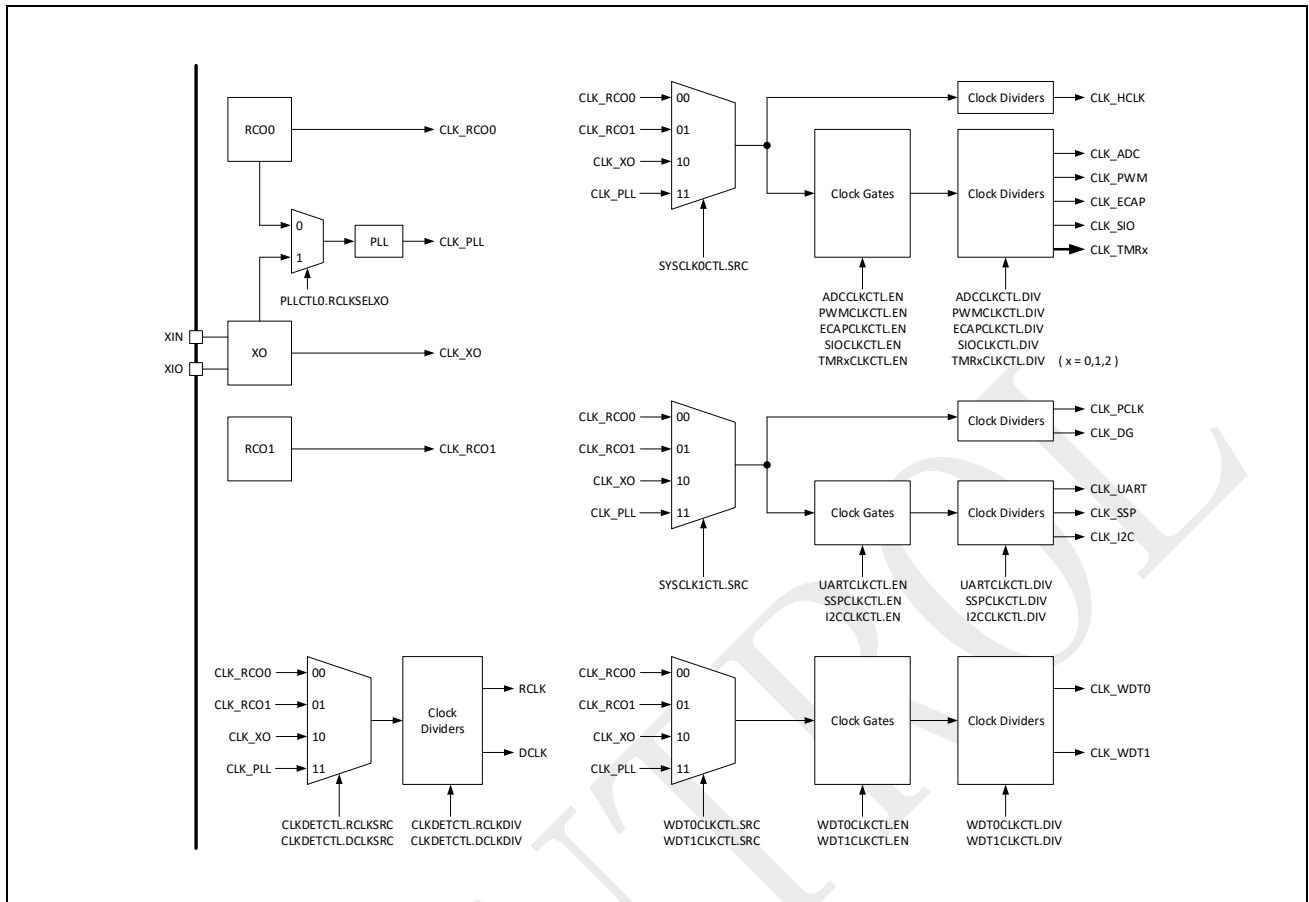


图 1-2: 时钟树



2 功能描述

2.1 ARM Cortex-M4 内核

ARM Cortex-M4 处理器是一个高性价比的平台，非常适合用于具有高计算性能，快速中断响应，低功耗和管脚精简的微处理器设计。

SPC1168 集成了一颗全功能的 ARM Cortex-M4 内核，带浮点处理单元（FPU），最高主频 200MHz，兼容所有的 ARM 工具和软件。

2.2 嵌入式 SRAM

SPC1168 器件具有 64KB 的嵌入式 SRAM 用于存储代码和数据，支持以 CPU 时钟速率进行零等待的读和写操作。

2.3 嵌入式 Flash 存储

多达 128KB 的嵌入式 Flash 用于代码和数据的存放。

2.4 嵌套矢量中断控制器（NVIC）

SPC1168 器件内置有嵌套矢量中断控制器，可处理多达 51 个可屏蔽中断通道（不包含 16 个 Cortex-M4 的中断线）和 16 个可编程的优先级。

- 紧耦合的 NVIC 使得中断响应更快。
- 直接向内核传递中断入口向量地址。
- 处理后到但优先级较高的中断。
- 支持中断咬尾功能。
- 自动保存处理器状态。
- 退出中断时自动恢复现场，无需指令开销。

2.5 外部中断/事件控制器

SPC1168 器件提供了灵活的外部引脚中断或事件触发机制。任意 GPIO 引脚可以被编程作为外部中断或事件触发源。另外，任意 GPIO 中断可以被配置为边沿触发或电平触发。

2.6 电源管理和复位

SPC1168 器件支持 3.3 V 单电源，为 IO、内部调压器和片上模拟电路供电，电源升压速率小于等于 0.015 V/us。

SPC1168 器件内置有全局复位管脚以及上电复位（POR）电路。上电复位电路保证了所有的上电复位时序要求，方便使用。

2.7 欠压/过压检测

器件内置欠压/过压检测（BOD），用于监视 3.3V/1.2V 的电源域，并与预先设定的值进行比较。当电压高于或者低于阈值时，产生中断或者复位。中断服务例程随后产生一个警告消息并将微控制器导入安全状态。欠压/过压检测可通过软件使能。

2.8 时钟

在启动时执行系统时钟选择，但复位时会选择内部 32MHz 出厂已校准的振荡器作为默认时钟。用户也可选择外部 1 ~ 66 MHz 振荡器作为时钟。

器件内置有锁相环（PLL）用于产生高频的时钟信号。锁相环可以把内置 32MHz 振荡器或者外部时钟作为输入参考时钟，产生 25~200MHz 的时钟信号。

可通过多个时钟分频器来配置 AHB、APB 和外设的频率。AHB 最大频率 200MHz，APB 最大频率 50MHz。更多关于时钟树的细节可参考图 1-2。当现有时钟源丢失时，可选择备份时钟源，2.2MHz 的安全备份振荡器可规避时钟卡死的问题。

2.9 启动模式

启动程序位于片上 ROM。复位后，ARM 处理器从 ROM 开始执行程序。通过 BOOT 引脚和 TRSTn 引脚来选择两种启动模式：

- Flash 启动（BOOT 引脚 = 1，TRSTn 引脚 = X）：启动加载器跳转至嵌入式 Flash 并从地址 0x1000 0000 开始执行。
- ISP 启动（BOOT 引脚 = 0，TRSTn 引脚 = 0）：启动加载器通过 UART 对嵌入式 Flash 进行重新编程。在这个过程中，GPIO34 被配置为 UART_TXD 功能；GPIO35 被配置为 UART_RXD 功能。

注意：

- 当芯片正常运行时，BOOT 引脚应当一直保持为高。
- 推荐设置 TRSTn 引脚为低。
- 当 TRSTn 引脚为高时，相关的 Debug 接口引脚（GPIO36 ~ GPIO39）不得用作 GPIO 功能。

2.10 通用输入/输出 (GPIO)

SPC1168 器件可支持多达 40 个多用途的通用输入输出引脚。每个输入输出引脚可以由软件配置为输入、输出或外设复用功能。其功能如下：

- 每个 GPIO 引脚含有可配置的内置上拉和下拉电阻。
- 每个 GPIO 引脚含有可编程的数字输入去毛刺滤波器。

2.11 定时器和看门狗

SPC1168 器件含有 3 个通用定时器，2 个看门狗定时器和 1 个系统滴答定时器。

通用定时器

SPC1168 器件含有 3 个完全相同的通用定时器，每个定时器由一个 32 位的自动重载递减计数器构成，使能后，当计数器减至零时将产生一个中断。当计数器减到零时，在使能的情况下，定时器还能够产生一个 ADCSOC 事件或者 PWMSYNC 事件。通用定时器的时钟可以选择内部 RC 振荡器、外部振荡器或者锁相环时钟。此外，每个通用定时器可以捕获外部的信号输入作为定时器时钟或者使能信号。

看门狗

SPC1168 器件内置 2 个完全相同的看门狗。每个看门狗由一个 32 位的递减计数器构成，其时钟可以选择内部 RC 振荡器、外部振荡器或者锁相环时钟。当计数器值到达设定的超时值时，将产生一个中断或者复位。在调试模式下，看门狗计数器可以被冻结或者自由运行。

系统滴答定时器

该定时器专门为操作系统使用，但也可作为标准的递减计数器使用，功能如下：

- 24 位递减计数器
- 自动重载功能
- 计数器归零时产生可屏蔽的系统中断

2.12 通用异步收发器 (UART)

SPC1168 器件含有 1 个 UART 模块，功能如下：

- 支持在串行数据中增加或删除标准异步通信位（开始，停止和奇偶）
- 5 - 8 个数据位
- 偶，奇或无奇偶检测
- 支持 1 个、1.5 个以及 2 个停止位生成
- 高达 12.5 Mbps 的波特率

- 64 字节发送先入先出缓存 (FIFO)
- 64 字节接收先入先出缓存 (FIFO)
- 自动波特率检测

2.13 内部集成电路总线 (I2C)

I2C 总线接口与通用的 I2C 协议兼容，支持标准模式（数据率最高 100 Kb/s）和快速模式（数据率最高 400 Kb/s）。功能如下：

- 3 种速率：标准模式（100 Kb/s）、快速模式（400 Kb/s）和高速模式（2 Mb/s）
- 时钟同步
- 主或从模式
- 7 位或 10 位寻址模式
- 7 位或 10 位组合格式传输
- 发送和接收各有 16x32 位深度的缓存

2.14 串行外设接口 (SPI)

SPI 支持单/双工，同步和串行通信模式。功能如下：

- 全双工同步传输
- 主或从操作
- 1 到 32 位传输帧格式选择
- 最高 50 Mbps 通信速率
- 数据流顺序为最高有效位优先
- 可编程时钟极性和相位
- 发送和接收先入先出队列

2.15 模数转换器 (ADC)

SPC1168 内置 1 个多达 16 通道的 14 位模数转换器。温度传感器、内部电源和可编程增益运放输出可以通过多路复用作为模数转换器的输入。该模数转换器内核含有 3 路独立的采样保持电路，每个采样保持电路有 2 路输入通道，适用于差分采样。

由通用定时器产生的事件以及脉宽调制输出均可触发模数转换器启动。

- 14 位分辨率
- 最小 140 ns 转换时间和独立的可配置采样时间

- 差分采样
- 3 路采样保持
- 支持同步采样和串行采样
- 模拟信号输入范围：0 V ~ 3.65 V
- 可选择内部或外部参考电压
- 输入开路 and 短路检测

关于 ADC 的更多特性，请参考表 5-12。

2.16 温度传感器

该温度传感器产生一个随温度线性变化的电压。内部连接到模数转换器的输入端，可直接将传感器的输出转换为数字值。

2.17 可编程增益放大器 (PGA)

SPC1168 内置 3 个灵活的可编程增益放大器，共享多达 16 个通道。内部的温度传感器和 1.2V 电源可通过多路复用器作为可编程增益放大器的输入，每个可编程增益放大器的输出均连接到模数转换器的输入通道。

- 可编程增益
 - 差分模式：2、4、8、16、24、32、48、64；
 - 单端模式：1、2、4、8、12、16、24、32。
- 建立时间：400 ns 到 800 ns

关于可编程增益放大器的更多特性，请参考表 5-13。

2.18 模拟比较器

SPC1168 内置 10 个高速比较器。每个比较器使用内部的数模转换器 (DAC) 作为参考来监视可编程增益放大器的输入或输出是否超出阈值。DAC 可用来产生静态电压作为比较器的阈值，但不保证动态改变码值产生波形的性能。每个可编程增益放大器对应两个比较器，一个用来监视电压是否过高，另一个用来监视电压是否过低。除了用于可编程增益放大器的 3 对比较器外，额外的两对比较器预留给其他的应用所使用。比较器的输出连接到脉宽调制的 Trip-Zone 模块。另外，每个比较器都可以实现相位比较的功能，可用于电机换向的检测。具体的通道选择细节请参考芯片的技术参考手册。

- 50 ns 典型响应时间
- 可编程迟滞
- 输出带数字毛刺滤波器

- 相位比较功能

关于模拟比较器和数字模拟转换器特性的更多细节，请参考表 5-14 和表 5-15。

2.19 脉宽调制模块（PWM）

SPC1168 集成 6 个脉宽调制 PWM 模块，支持 12 路 PWM 输出。该 PWM 模块可以自行生成复杂的脉宽波形，而不需要处理器内核的参与。

每个 PWM 模块功能如下：

- 专用的 16 位计时器，支持周期和频率控制
- 每个 PWM 模块产生两路输出，支持单边沿操作、双边沿对称操作或双边沿非对称操作
- 所有事件均可触发 CPU 中断和 ADC 启动转换
- 相对其他 PWM 模块，支持可编程的相位控制，包括延后或提前
- 支持独立的上升沿和下降沿延时控制的死区生成
- 支持逐周期或单次的封锁设置
- 封锁条件可以在 PWM 输出端强制保持高、低或高阻抗状态逻辑电平
- 比较器输出和封锁输入能够生成事件，过滤的事件或者封锁触发条件

2.20 增强型捕获模块（ECAP）

在一个重视外部事件准确时序的系统里，增强型捕获模块（ECAP）是必备的。SPC1168 器件内置的 ECAP 模块具有下面的功能：

- 灵活的输入捕获引脚：任意 GPIO 均可被配置为捕获引脚
- 基于 32 位定时器的计数器
- 4 个 32 位时间标签捕获寄存器
- 与外部事件同步的 4 级序列器
- 4 个事件均可独立选择边沿极性（上升/下降沿）
- 4 个事件均可支持中断

2.21 循环冗余校验（CRC）

SPC1168 器件含有硬件 CRC 计算单元。该 CRC 模块用于验证数据传输或存储的完整性，功能如下：

- 32 位并行数据流输入，最高 32 位 CRC 输出
- 支持多达 2^{32} 个字节长度的 CRC 计算

- 支持 5 个 CRC 标准多项式

2.22 高级加密标准引擎 (AES)

该 AES 模块提供快速硬件加密和解密服务，主要特点如下：

- 支持多达 6 种块加密模式：ECB、CBC、CTR、CCM*、MMO 和 Bypass
- 支持 128 位、192 位和 256 位密钥
- 每种块加密模式均有错误提示
- 独立的 4 x 32 位输入和输出先入先出队列

2.23 串行线 JTAG 调试端口 (SWJ-DP)

内置的 ARM SWJ-DP 接口由 JTAG 和串行线调试端口组合而成。基于 SWJ-DP 接口，可以使用串行线调试探头或 JTAG 探头连接到目标上。当 SPC1168 使能某些安全功能时，调试端口可以被禁用。

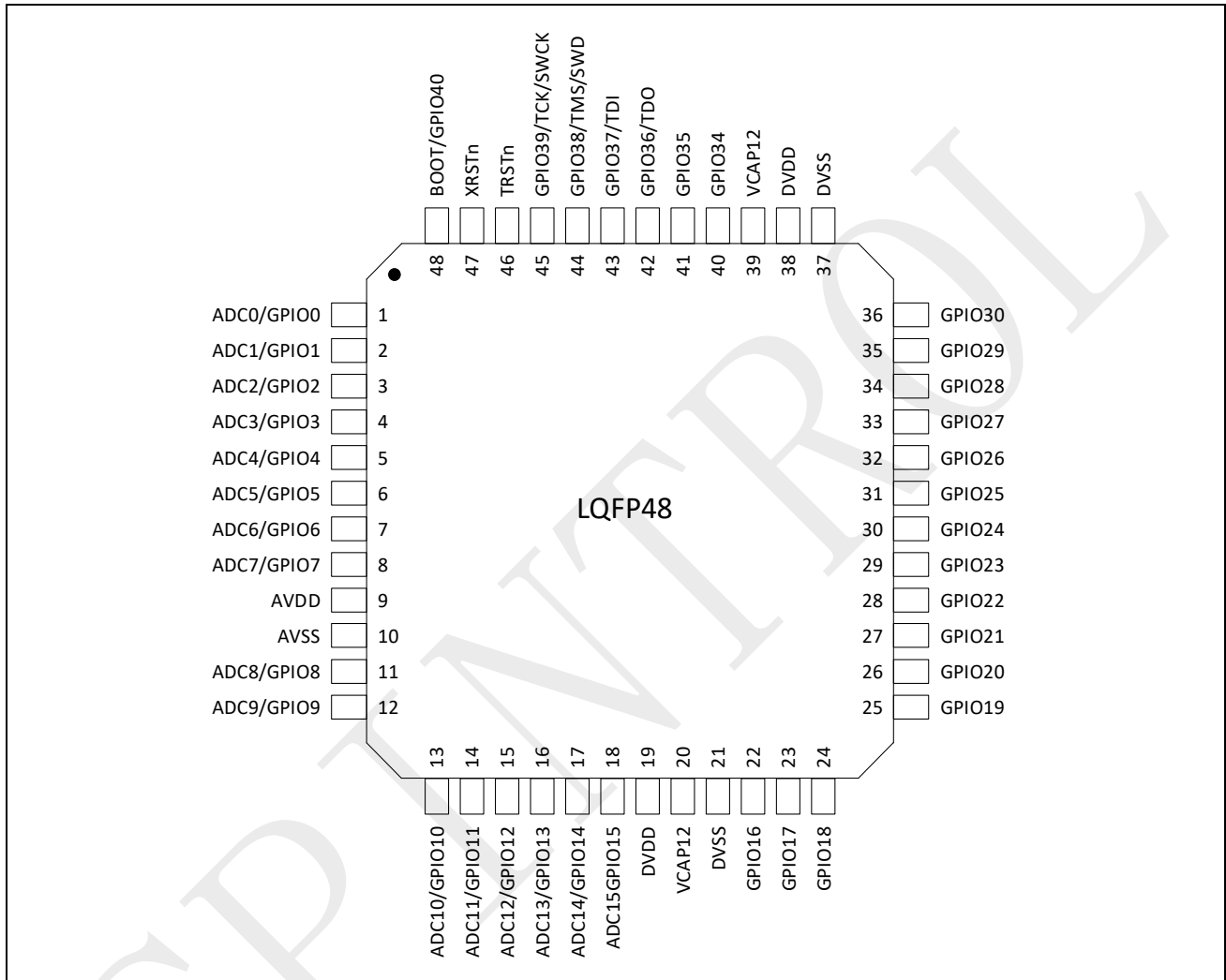
2.24 SIO

SPC1168 内置有 1 个 SIO 模块，该模块是旋智的专利技术。SIO 模块可以通过编程来配置成用户预定义的通信模块。目前，通过初始化设置，SIO 可以被配置成 UART、SPI、I2C 和 CAN 等。很快也将支持其他更多的功能。

3 引脚排列和引脚说明

3.1 LQFP48

图 3-1: SPC1168 LQFP48 引脚排列



- [1] 上图为封装俯视图。
- [2] 注意：在 PCB 板上，不需要将芯片的两个 VCAP12 引脚连接在一起。
- [3] 注意：当 TRSTn 引脚为高电平时，GPIO36~GPIO39 引脚作为 Debug 接口使用，不可再配置为其他功能。

表 3-1: SPC1168 LQFP48 引脚定义

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
1	GPIO0	I/O	通用输入/输出 0
	ADC0	AI	ADC 通道 0 输入
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
2	GPIO1	I/O	通用输入/输出 1
	ADC1	AI	ADC 通道 1 输入
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
3	GPIO2	I/O	通用输入/输出 2
	ADC2	AI	ADC 通道 2 输入
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
4	GPIO3	I/O	通用输入/输出 3
	ADC3	AI	ADC 通道 3 输入
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
5	GPIO4	I/O	通用输入/输出 4
	ADC4	AI	ADC 通道 4 输入
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
6	GPIO5	I/O	通用输入/输出 5
	ADC5	AI	ADC 通道 5 输入
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
7	GPIO6	I/O	通用输入/输出 6
	ADC6	AI	ADC 通道 6 输入
8	GPIO7	I/O	通用输入/输出 7
	ADC7	AI	ADC 通道 7 输入
9	AVDD	S	模拟电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 AVSS
10	AVSS	S	模拟地
11	GPIO8	I/O	通用输入/输出 8
	ADC8	AI	ADC 通道 8 输入
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWMSOC	O	PWM SOC 监视信号输出
12	GPIO9	I/O	通用输入/输出 9
	ADC9	AI	ADC 通道 9 输入
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
13	GPIO10	I/O	通用输入/输出 10
	ADC10	AI	ADC 通道 10 输入
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
14	GPIO11	I/O	通用输入/输出 11
	ADC11	AI	ADC 通道 11 输入

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
15	GPIO12	I/O	通用输入/输出 12
	ADC12	AI	ADC 通道 12 输入
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
16	GPIO13	I/O	通用输入/输出 13
	ADC13	AI	ADC 通道 13 输入
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
17	GPIO14	I/O	通用输入/输出 14
	ADC14	AI	ADC 通道 14 输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
18	GPIO15	I/O	通用输入/输出 15
	ADC15	AI	ADC 通道 15 输入
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
19	DVDD	S	数字电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
20	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 2.2uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
21	DVSS	S	数字地
22	GPIO16	I/O	通用输入/输出 16
	XIN	AI	外部振荡器输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
23	GPIO17	I/O	通用输入/输出 17
	XIO	AO	外部振荡器输入或输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
24	GPIO18	I/O	通用输入/输出 18
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14
25	GPIO19	I/O	通用输入/输出 19

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
26	GPIO20	I/O	通用输入/输出 20
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
27	GPIO21	I/O	通用输入/输出 21
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入输出 17
28	GPIO22	I/O	通用输入/输出 22
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0
29	GPIO23	I/O	通用输入/输出 23
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_1	I/O	SIO0 输入/输出 1
30	GPIO24	I/O	通用输入/输出 24
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	SIO0_2	I/O	SIO0 输入/输出 2
31	GPIO25	I/O	通用输入/输出 25
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	SIO0_3	I/O	SIO0 输入/输出 3
32	GPIO26	I/O	通用输入/输出 26
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	SIO0_4	I/O	SIO0 输入/输出 4
33	GPIO27	I/O	通用输入/输出 27
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM4B	O	PWM4 输出 B

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	SIO0_5	I/O	SIO0 输入/输出 5
34	GPIO28	I/O	通用输入/输出 28
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_6	I/O	SIO0 输入/输出 6
35	GPIO29	I/O	通用输入/输出 29
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_7	I/O	SIO0 输入/输出 7
36	GPIO30	I/O	通用输入/输出 30
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_8	I/O	SIO0 输入/输出 8
37	DVSS	S	数字地
38	DVDD	S	数字电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
39	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
40	GPIO34	I/O	通用输入/输出 34
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
41	GPIO35	I/O	通用输入/输出 35
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
42	GPIO36	I/O	通用输入/输出 36
	TDO	O	JTAG 数据输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据

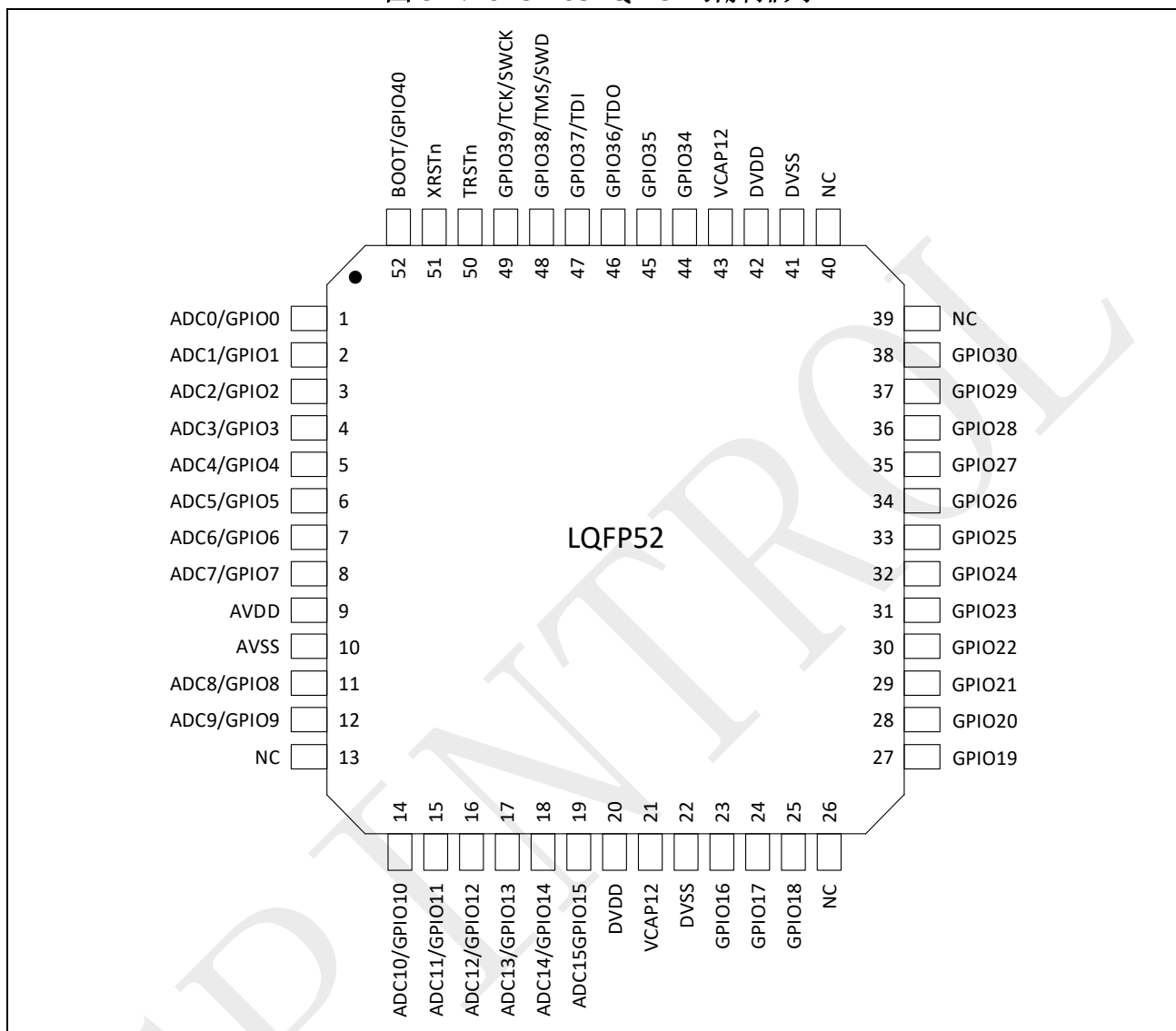
引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14
	注意：当 TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TDO 使用，不能被配置为其他功能。		
43	GPIO37	I/O	通用输入/输出 37
	TDI	I	JTAG 数据输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
	注意：当 TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TDI 使用，不能被配置为其他功能。		
44	GPIO38	I/O	通用输入/输出 38
	TMS/SWD	I/O	JTAG 模式选择或 SWD 数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出，从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入，从输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
	注意：TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TMS/SWD 使用，不能被配置为其他功能。		
45	GPIO39	I/O	通用输入/输出 39
	TCK/SWCK	I	JTAG 时钟或 SWD 时钟
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入，从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出，从输入
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入/输出 17
	注意：TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TCK/SWCK 使用，不能被配置为其他功能。		
46	TRSTn	I	JTAG 复位引脚，低电平时复位 JTAG
47	XRSTn	I	芯片复位引脚，低电平有效
48	BOOT(GPIO40)	I/O	启动引脚（通用输入/输出 40）
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0

[1] I = 数字输入，O = 数字输出，AI = 模拟输入，AO = 模拟输出，S = 电源。

[2] 可配置任意 GPIO 引脚（除了 GPIO36 和 GPIO37）作为 ECAP 输出。

3.2 LQFP52

图 3-2: SPC1168 LQFP52 引脚排列



- [1] 上图为封装俯视图。
- [2] 注意：在 PCB 板上，不需要将芯片的两个 VCAP12 引脚连接在一起。
- [3] 注意：当 TRSTn 引脚为高电平时，GPIO36~GPIO39 引脚作为 Debug 接口使用，不可再配置为其他功能。

表 3-2: SPC1168 LQFP52 引脚定义

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
1	GPIO0	I/O	通用输入/输出 0
	ADC0	AI	ADC 通道 0 输入
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
2	GPIO1	I/O	通用输入/输出 1
	ADC1	AI	ADC 通道 1 输入
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
3	GPIO2	I/O	通用输入/输出 2
	ADC2	AI	ADC 通道 2 输入
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
4	GPIO3	I/O	通用输入/输出 3
	ADC3	AI	ADC 通道 3 输入
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
5	GPIO4	I/O	通用输入/输出 4
	ADC4	AI	ADC 通道 4 输入
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
6	GPIO5	I/O	通用输入/输出 5
	ADC5	AI	ADC 通道 5 输入
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
7	GPIO6	I/O	通用输入/输出 6
	ADC6	AI	ADC 通道 6 输入
8	GPIO7	I/O	通用输入/输出 7
	ADC7	AI	ADC 通道 7 输入
9	AVDD	S	模拟电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 AVSS
10	AVSS	S	模拟地
11	GPIO8	I/O	通用输入/输出 8
	ADC8	AI	ADC 通道 8 输入
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWMSOC	O	PWM SOC 监视信号输出
12	GPIO9	I/O	通用输入/输出 9
	ADC9	AI	ADC 通道 9 输入
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
13	悬空	-	未连接
14	GPIO10	I/O	通用输入/输出 10
	ADC10	AI	ADC 通道 10 输入
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
15	GPIO11	I/O	通用输入/输出 11

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	ADC11	AI	ADC 通道 11 输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
16	GPIO12	I/O	通用输入/输出 12
	ADC12	AI	ADC 通道 12 输入
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
17	GPIO13	I/O	通用输入/输出 13
	ADC13	AI	ADC 通道 13 输入
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
18	GPIO14	I/O	通用输入/输出 14
	ADC14	AI	ADC 通道 14 输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
19	GPIO15	I/O	通用输入/输出 15
	ADC15	AI	ADC 通道 15 输入
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
20	DVDD	S	数字电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
21	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 2.2uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
22	DVSS	S	数字地
23	GPIO16	I/O	通用输入/输出 16
	XIN	AI	外部振荡器输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
24	GPIO17	I/O	通用输入/输出 17
	XIO	AO	外部振荡器输入或输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
25	GPIO18	I/O	通用输入/输出 18
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
26	悬空	-	未连接
27	GPIO19	I/O	通用输入/输出 19
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
28	GPIO20	I/O	通用输入/输出 20
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
29	GPIO21	I/O	通用输入/输出 21
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入输出 17
30	GPIO22	I/O	通用输入/输出 22
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0
31	GPIO23	I/O	通用输入/输出 23
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_1	I/O	SIO0 输入/输出 1
32	GPIO24	I/O	通用输入/输出 24
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	SIO0_2	I/O	SIO0 输入/输出 2
33	GPIO25	I/O	通用输入/输出 25
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	SIO0_3	I/O	SIO0 输入/输出 3
34	GPIO26	I/O	通用输入/输出 26
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	SIO0_4	I/O	SIO0 输入/输出 4
35	GPIO27	I/O	通用输入/输出 27
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	SIO0_5	I/O	SIO0 输入/输出 5
36	GPIO28	I/O	通用输入/输出 28
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_6	I/O	SIO0 输入/输出 6
37	GPIO29	I/O	通用输入/输出 29
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_7	I/O	SIO0 输入/输出 7
38	GPIO30	I/O	通用输入/输出 30
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_8	I/O	SIO0 输入/输出 8
39	悬空	-	未连接
40	悬空	-	未连接
41	DVSS	S	数字地
42	DVDD	S	数字电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
43	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
44	GPIO34	I/O	通用输入/输出 34
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
45	GPIO35	I/O	通用输入/输出 35
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
46	GPIO36	I/O	通用输入/输出 36
	TDO	O	JTAG 数据输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据

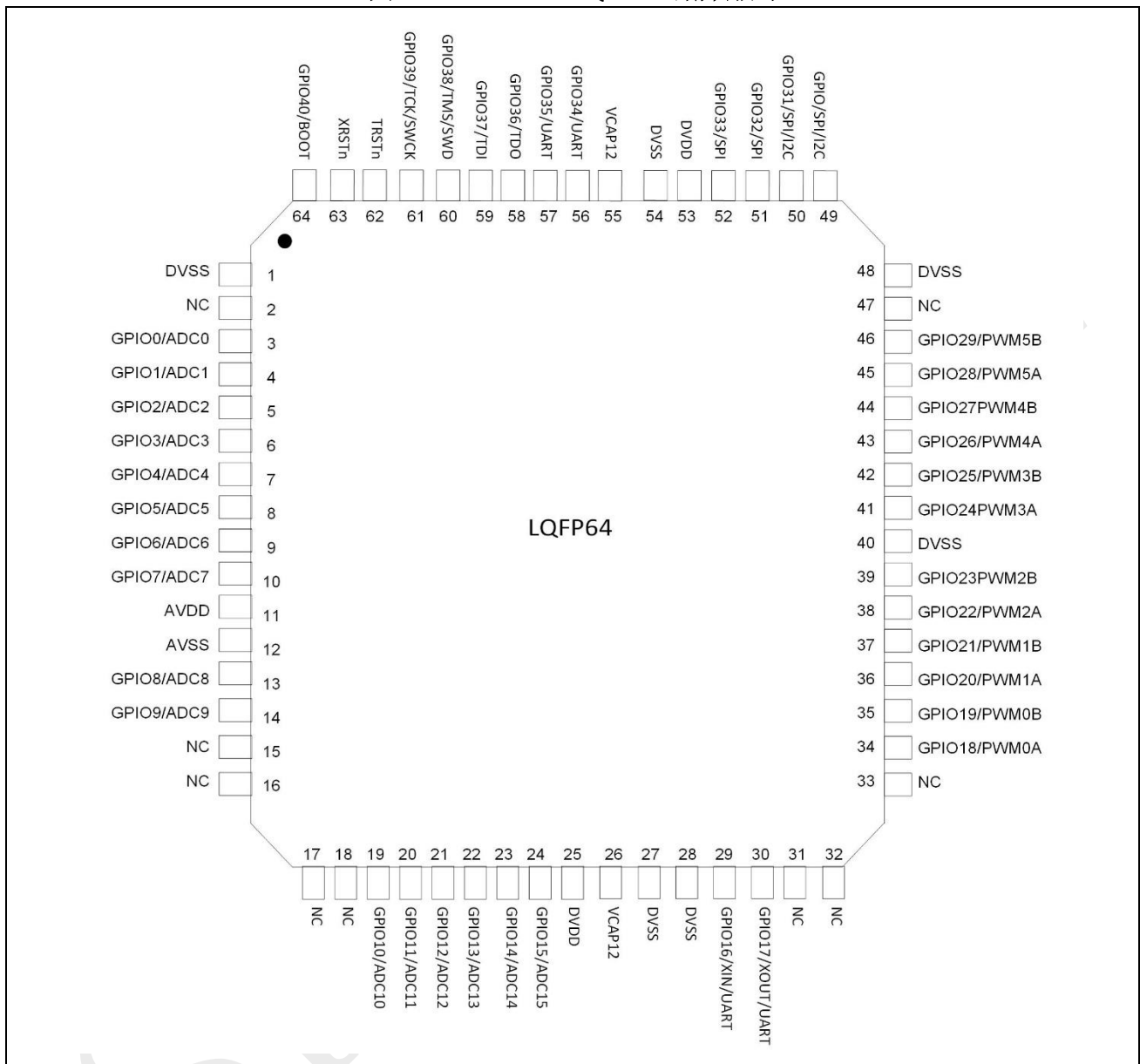
引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14
注意：当 TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TDO 使用，不能被配置为其他功能。			
47	GPIO37	I/O	通用输入/输出 37
	TDI	I	JTAG 数据输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
注意：当 TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TDI 使用，不能被配置为其他功能。			
48	GPIO38	I/O	通用输入/输出 38
	TMS/SWD	I/O	JTAG 模式选择或 SWD 数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出，从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入，从输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
注意：TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TMS/SWD 使用，不能被配置为其他功能。			
49	GPIO39	I/O	通用输入/输出 39
	TCK/SWCK	I	JTAG 时钟或 SWD 时钟
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入，从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出，从输入
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入/输出 17
注意：TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TCK/SWCK 使用，不能被配置为其他功能。			
50	TRSTn	I	JTAG 复位引脚，低电平时复位 JTAG
51	XRSTn	I	芯片复位引脚，低电平有效
52	BOOT(GPIO40)	I/O	启动引脚（通用输入/输出 40）
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0

[1] I = 数字输入，O = 数字输出，AI = 模拟输入，AO = 模拟输出，S = 电源。

[2] 可配置任意 GPIO 引脚（除了 GPIO36 和 GPIO37）作为 ECAP 输出。

3.3 LQFP64

图 3-3: SPC1168 LQFP64 引脚排列



- [1] 上图为封装俯视图。
- [2] 注意：在 PCB 板上，不需要将芯片的两个 VCAP12 引脚连接在一起。
- [3] 注意：当 TRSTn 引脚为高电平时，GPIO36 ~ GPIO39 引脚作为 Debug 接口使用，不可再配置为其他功能。

表 3-3: SPC1168 LQFP64 引脚定义

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
1	DVSS	S	数字地
2	悬空	-	未连接
3	GPIO0	I/O	通用输入/输出 0
	ADC0	AI	ADC 通道 0 输入
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
4	GPIO1	I/O	通用输入/输出 1
	ADC1	AI	ADC 通道 1 输入
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
5	GPIO2	I/O	通用输入/输出 2
	ADC2	AI	ADC 通道 2 输入
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
6	GPIO3	I/O	通用输入/输出 3
	ADC3	AI	ADC 通道 3 输入
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
7	GPIO4	I/O	通用输入/输出 4
	ADC4	AI	ADC 通道 4 输入
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
8	GPIO5	I/O	通用输入/输出 5
	ADC5	AI	ADC 通道 5 输入
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
9	GPIO6	I/O	通用输入/输出 6
	ADC6	AI	ADC 通道 6 输入
10	GPIO7	I/O	通用输入/输出 7
	ADC7	AI	ADC 通道 7 输入
11	AVDD	S	模拟电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 AVSS
12	AVSS	S	模拟地
13	GPIO8	I/O	通用输入/输出 8
	ADC8	AI	ADC 通道 8 输入
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWMSOC	O	PWM SOC 监视信号输出
14	GPIO9	I/O	通用输入/输出 9
	ADC9	AI	ADC 通道 9 输入
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
15	悬空	-	未连接
16	悬空	-	未连接
17	悬空	-	未连接
18	悬空	-	未连接
19	GPIO10	I/O	通用输入/输出 10

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	ADC10	AI	ADC 通道 10 输入
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
20	GPIO11	I/O	通用输入/输出 11
	ADC11	AI	ADC 通道 11 输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
21	GPIO12	I/O	通用输入/输出 12
	ADC12	AI	ADC 通道 12 输入
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
22	GPIO13	I/O	通用输入/输出 13
	ADC13	AI	ADC 通道 13 输入
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
23	GPIO14	I/O	通用输入/输出 14
	ADC14	AI	ADC 通道 14 输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
24	GPIO15	I/O	通用输入/输出 15
	ADC15	AI	ADC 通道 15 输入
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
25	DVDD	S	数字电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
26	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 2.2uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
27	DVSS	S	数字地
28	DVSS	S	数字地
29	GPIO16	I/O	通用输入/输出 16
	XIN	AI	外部振荡器输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
30	GPIO17	I/O	通用输入/输出 17
	XIO	AO	外部振荡器输入或输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	PWM5B	O	PWM5 输出 B

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
31	悬空	-	未连接
32	悬空	-	未连接
33	悬空	-	未连接
34	GPIO18	I/O	通用输入/输出 18
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14
35	GPIO19	I/O	通用输入/输出 19
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
36	GPIO20	I/O	通用输入/输出 20
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
37	GPIO21	I/O	通用输入/输出 21
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入输出 17
38	GPIO22	I/O	通用输入/输出 22
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0
39	GPIO23	I/O	通用输入/输出 23
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_1	I/O	SIO0 输入/输出 1
40	DVSS	S	数字地
41	GPIO24	I/O	通用输入/输出 24
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	SIO0_2	I/O	SIO0 输入/输出 2
42	GPIO25	I/O	通用输入/输出 25
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
	PWM4A	O	PWM4 输出 A

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	SIO0_3	I/O	SIO0 输入/输出 3
43	GPIO26	I/O	通用输入/输出 26
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	SIO0_4	I/O	SIO0 输入/输出 4
44	GPIO27	I/O	通用输入/输出 27
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	SIO0_5	I/O	SIO0 输入/输出 5
45	GPIO28	I/O	通用输入/输出 28
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_6	I/O	SIO0 输入/输出 6
46	GPIO29	I/O	通用输入/输出 29
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_7	I/O	SIO0 输入/输出 7
47	悬空	-	未连接
48	DVSS	S	数字地
49	GPIO30	I/O	通用输入/输出 30
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_8	I/O	SIO0 输入/输出 8
50	GPIO31	I/O	通用输入/输出 31
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO9	I/O	SIO0 输入/输出 9
51	GPIO32	I/O	通用输入/输出 32
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	SIO010	I/O	SIO0 输入/输出 10
52	GPIO33	I/O	通用输入/输出 33
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	SIO011	I/O	SIO0 输入/输出 11
53	DVDD	S	数字电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
54	DVSS	S	数字地
55	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
56	GPIO34	I/O	通用输入/输出 34
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
57	GPIO35	I/O	通用输入/输出 35
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
58	GPIO36	I/O	通用输入/输出 36
	TDO	O	JTAG 数据输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14
注意: 当 TRSTn 为高时, 该引脚始终作为 TDO 使用, 不能被配置为其他功能。			
59	GPIO37	I/O	通用输入/输出 37
	TDI	I	JTAG 数据输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟

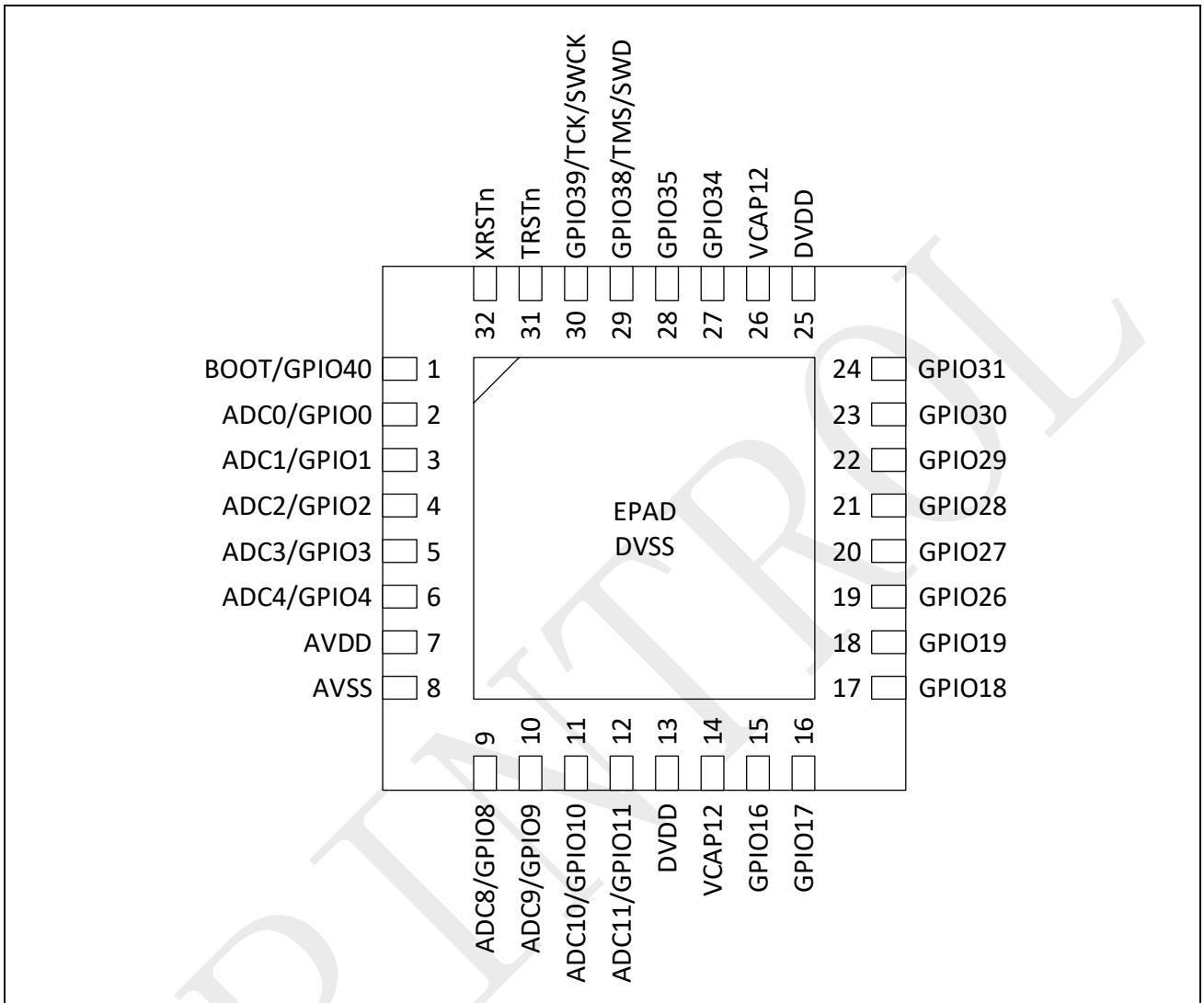
引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
	注意：当 TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TDI 使用，不能被配置为其他功能。		
60	GPIO38	I/O	通用输入/输出 38
	TMS/SWD	I/O	JTAG 模式选择或 SWD 数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出，从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入，从输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
注意：TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TMS/SWD 使用，不能被配置为其他功能。			
61	GPIO39	I/O	通用输入/输出 39
	TCK/SWCK	I	JTAG 时钟或 SWD 时钟
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入，从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出，从输入
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入/输出 17
注意：TRSTn 为高时，该引脚始终作为 TCK/SWCK 使用，不能被配置为其他功能。			
62	TRSTn	I	JTAG 复位引脚，低电平时复位 JTAG
63	XRSTn	I	芯片复位引脚，低电平有效
64	BOOT(GPIO40)	I/O	启动引脚（通用输入/输出 40）
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0

[1] I = 数字输入，O = 数字输出，AI = 模拟输入，AO = 模拟输出，S = 电源。

[2] 可配置任意 GPIO 引脚（除了 GPIO36 和 GPIO37）作为 ECAP 输出。

3.4 QFN32

图 3-4: SPC1168 QFN32 引脚排列



- [1] 上图为封装俯视图。
- [2] 注意：在 PCB 板上，不需要将芯片的两个 VCAP12 引脚连接在一起。
- [3] 注意：当 TRSTn 引脚为高电平时，GPIO38~GPIO39 引脚作为 Debug 接口使用，不可再配置为其他功能。

表 3-4: SPC1168 QFN32 引脚定义

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
1	BOOT (GPIO40)	I/O	启动引脚 (通用输入/输出 40)
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入输出
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	DCLK	O	CLKDET 模块用于监视的时钟输出
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入输出 0
2	GPIO0	I/O	通用输入/输出 0
	ADC0	AI	ADC 通道 0 输入
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
3	GPIO1	I/O	通用输入/输出 1
	ADC1	AI	ADC 通道 1 输入
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
4	GPIO2	I/O	通用输入/输出 2
	ADC2	AI	ADC 通道 2 输入
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
5	GPIO3	I/O	通用输入/输出 3
	ADC3	AI	ADC 通道 3 输入
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
6	GPIO4	I/O	通用输入/输出 4
	ADC4	AI	ADC 通道 4 输入
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
7	AVDD	S	模拟电源, 串 0 欧姆电阻到 DVDD, 增加 2.2uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 AVSS 近引脚
8	AVSS	S	模拟地
9	GPIO8	I/O	通用输入/输出 8
	ADC8	AI	ADC 通道 8 输入
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWMSOC	O	PWM SOC 监视信号输出
10	GPIO9	I/O	通用输入/输出 9
	ADC9	AI	ADC 通道 9 输入
	SPI_SFRM	I/O	SPI 帧信号
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
11	GPIO10	I/O	通用输入/输出 10
	ADC10	AI	ADC 通道 10 输入
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
12	GPIO11	I/O	通用输入/输出 11
	ADC11	AI	ADC 通道 11 输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
13	DVDD	S	数字电源, 增加 10uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
14	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 2.2uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
15	GPIO16	I/O	通用输入/输出 16
	XIN	AI	外部振荡器输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
16	SIO0_12	I/O	SIO0 输入输出 12
	GPIO17	I/O	通用输入/输出 17
	XIO	AI/O	外部振荡器输入或输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
17	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入输出 13
	GPIO18	I/O	通用输入/输出 18
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
18	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入输出 14
	GPIO19	I/O	通用输入/输出 19
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
19	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入输出 15
	GPIO26	I/O	通用输入/输出 26
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
20	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	SIO0_4	I/O	SIO0 输入输出 4
	GPIO27	I/O	通用输入/输出 27
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	SIO0_5	I/O	SIO0 输入输出 5

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
21	GPIO28	I/O	通用输入/输出 28
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_6	I/O	SIO0 输入输出 6
22	GPIO29	I/O	通用输入/输出 29
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_7	I/O	SIO0 输入输出 7
23	GPIO30	I/O	通用输入/输出 30
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_8	I/O	SIO0 输入输出 8
24	GPIO31	I/O	通用输入/输出 31
	SPI_SFRM	I/O	SPI 帧信号输入/输出
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO0_9	I/O	SIO0 输入输出 9
25	DVDD	S	数字电源, 增加 10uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
26	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
27	GPIO34	I/O	通用输入/输出 34
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入输出 12
28	GPIO35	I/O	通用输入/输出 35
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入输出 13
29	GPIO38	I/O	通用输入/输出 38
	TMS/SWD	I/O	JTAG 模式选择或 SWD 数据

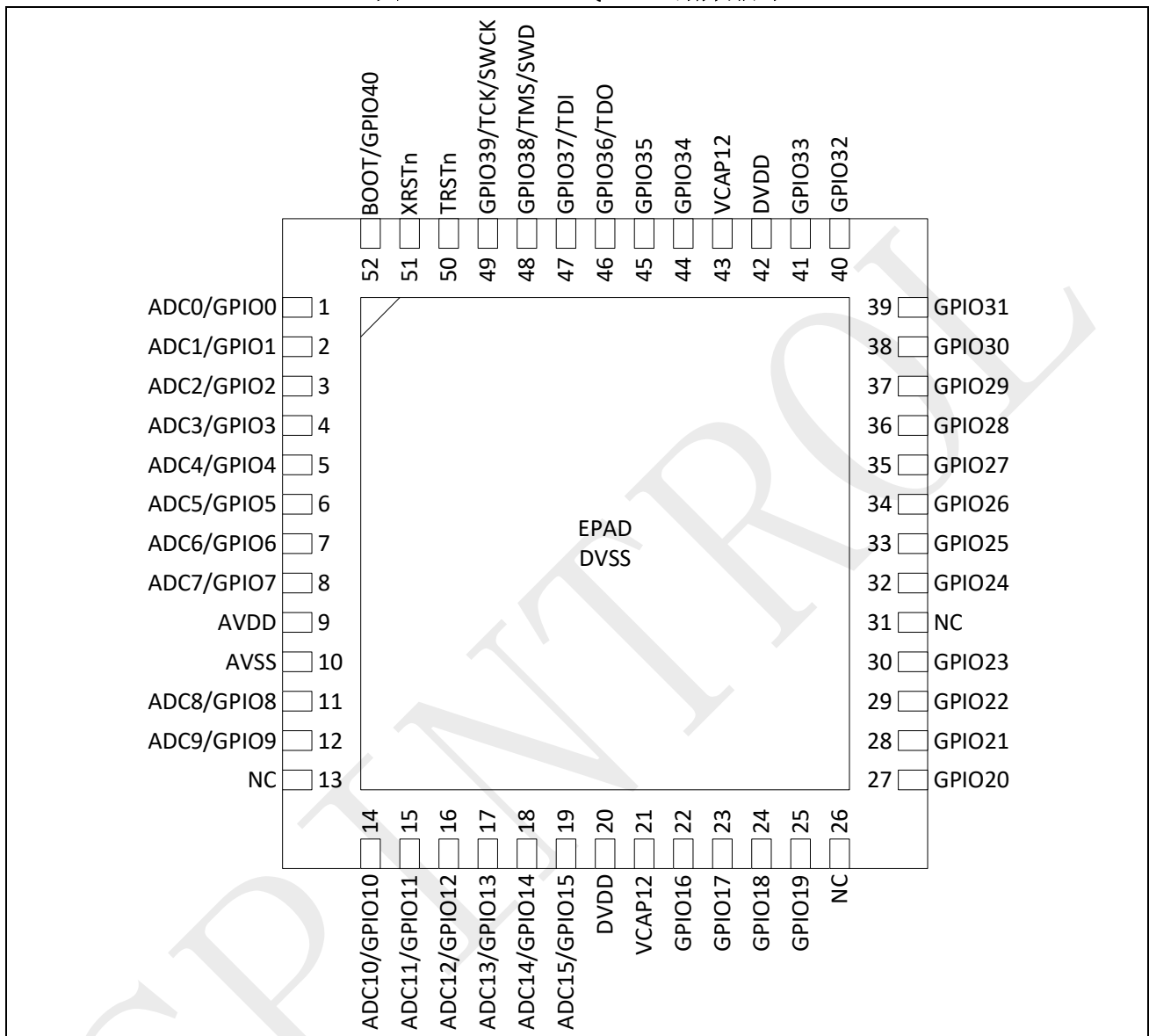
引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入输出 16
	注意: TRSTn 为高时, 该引脚始终作为 TMS/SWD 使用, 不能被配置为其他功能。		
30	GPIO39	I/O	通用输入/输出 39
	TCK/SWCK	I	JTAG 时钟或 SWD 时钟
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入输出 17
注意: TRSTn 为高时, 该引脚始终作为 TCK/SWCK 使用, 不能被配置为其他功能。			
31	TRSTn	I	JTAG 复位引脚, 低电平时复位 JTAG
32	XRSTn	I	芯片复位引脚, 低电平有效

[1] I = 数字输入, O = 数字输出, AI = 模拟输入, AO = 模拟输出, S = 电源。

[2] 可配置任意 GPIO 引脚作为 ECAP 输入和输出。

3.5 QFN52

图 3-5: SPC1168 QFN52 引脚排列



[1] 上图为封装俯视图。

[2] 注意：在 PCB 板上，不需要将芯片的两个 VCAP12 引脚连接在一起。

[3] 注意：当 TRSTn 引脚为高电平时，GPIO36 ~ GPIO39 引脚作为 Debug 接口使用，不可再配置为其他功能。

表 3-5: SPC1168 QFN52 引脚定义

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
1	GPIO0	I/O	通用输入/输出 0
	ADC0	AI	ADC 通道 0 输入
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
2	GPIO1	I/O	通用输入/输出 1
	ADC1	AI	ADC 通道 1 输入
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
3	GPIO2	I/O	通用输入/输出 2
	ADC2	AI	ADC 通道 2 输入
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
4	GPIO3	I/O	通用输入/输出 3
	ADC3	AI	ADC 通道 3 输入
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出
5	GPIO4	I/O	通用输入/输出 4
	ADC4	AI	ADC 通道 4 输入
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
6	GPIO5	I/O	通用输入/输出 5
	ADC5	AI	ADC 通道 5 输入
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
7	GPIO6	I/O	通用输入/输出 6
	ADC6	AI	ADC 通道 6 输入
8	GPIO7	I/O	通用输入/输出 7
	ADC7	AI	ADC 通道 7 输入
9	AVDD	S	模拟电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 AVSS
10	AVSS	S	模拟地
11	GPIO8	I/O	通用输入/输出 8
	ADC8	AI	ADC 通道 8 输入
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWMSOC	O	PWM SOC 监视信号输出
12	GPIO9	I/O	通用输入/输出 9
	ADC9	AI	ADC 通道 9 输入
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
13	悬空	-	未连接
14	GPIO10	I/O	通用输入/输出 10
	ADC10	AI	ADC 通道 10 输入
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
15	GPIO11	I/O	通用输入/输出 11

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	ADC11	AI	ADC 通道 11 输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
16	GPIO12	I/O	通用输入/输出 12
	ADC12	AI	ADC 通道 12 输入
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
17	GPIO13	I/O	通用输入/输出 13
	ADC13	AI	ADC 通道 13 输入
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
18	GPIO14	I/O	通用输入/输出 14
	ADC14	AI	ADC 通道 14 输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
19	GPIO15	I/O	通用输入/输出 15
	ADC15	AI	ADC 通道 15 输入
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
20	DVDD	S	数字电源, 增加 4.7uF 和 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
21	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 2.2uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
22	GPIO16	I/O	通用输入/输出 16
	XIN	AI	外部振荡器输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
23	GPIO17	I/O	通用输入/输出 17
	XIO	AO	外部振荡器输入或输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
24	GPIO18	I/O	通用输入/输出 18
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14
25	GPIO19	I/O	通用输入/输出 19

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
26	悬空	-	未连接
27	GPIO20	I/O	通用输入/输出 20
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
28	GPIO21	I/O	通用输入/输出 21
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入输出 17
29	GPIO22	I/O	通用输入/输出 22
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0
30	GPIO23	I/O	通用输入/输出 23
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_1	I/O	SIO0 输入/输出 1
31	悬空	-	未连接
32	GPIO24	I/O	通用输入/输出 24
	COMP0H	O	比较器 COMP0H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	SIO0_2	I/O	SIO0 输入/输出 2
33	GPIO25	I/O	通用输入/输出 25
	COMP0L	O	比较器 COMP0L 结果输出
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	SIO0_3	I/O	SIO0 输入/输出 3
34	GPIO26	I/O	通用输入/输出 26
	COMP1H	O	比较器 COMP1H 结果输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	SIO0_4	I/O	SIO0 输入/输出 4
35	GPIO27	I/O	通用输入/输出 27
	COMP1L	O	比较器 COMP1L 结果输出

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	SIO0_5	I/O	SIO0 输入/输出 5
36	GPIO28	I/O	通用输入/输出 28
	COMP2H	O	比较器 COMP2H 结果输出
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	SIO0_6	I/O	SIO0 输入/输出 6
37	GPIO29	I/O	通用输入/输出 29
	COMP2L	O	比较器 COMP2L 结果输出
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	SIO0_7	I/O	SIO0 输入/输出 7
38	GPIO30	I/O	通用输入/输出 30
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	COMP3H	O	比较器 COMP3H 结果输出
	PWM3A	O	PWM3 输出 A
	PWM0A	O	PWM0 输出 A
	SIO0_8	I/O	SIO0 输入/输出 8
39	GPIO31	I/O	通用输入/输出 31
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	COMP3L	O	比较器 COMP3L 结果输出
	PWM3B	O	PWM3 输出 B
	PWM0B	O	PWM0 输出 B
	SIO0_9	I/O	SIO0 输入/输出 9
40	GPIO32	I/O	通用输入/输出 32
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	COMP4H	O	比较器 COMP4H 结果输出
	PWM4A	O	PWM4 输出 A
	SIO0_10	I/O	SIO0 输入/输出 10
41	GPIO33	I/O	通用输入/输出 33
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	COMP4L	O	比较器 COMP4L 结果输出
	PWM4B	O	PWM4 输出 B
	SIO0_11	I/O	SIO0 输入/输出 11
42	DVDD	S	数字电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
43	VCAP12	S	1.2V 电源, 增加 0.1uF 旁路陶瓷电容到 DVSS
44	GPIO34	I/O	通用输入/输出 34

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SIO0_12	I/O	SIO0 输入/输出 12
45	GPIO35	I/O	通用输入/输出 35
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
46	SIO0_13	I/O	SIO0 输入/输出 13
	GPIO36	I/O	通用输入/输出 36
	TDO	O	JTAG 数据输出
	UART_RXD	I	UART 接收数据
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	PWM5A	O	PWM5 输出 A
	PWM1A	O	PWM1 输出 A
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
SIO0_14	I/O	SIO0 输入/输出 14	
注意: 当 TRSTn 为高时, 该引脚始终作为 TDO 使用, 不能被配置为其他功能。			
47	GPIO37	I/O	通用输入/输出 37
	TDI	I	JTAG 数据输入
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	SPI_SFRM	I/O	SPI 片选信号
	PWM5B	O	PWM5 输出 B
	PWM1B	O	PWM1 输出 B
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SIO0_15	I/O	SIO0 输入/输出 15
注意: 当 TRSTn 为高时, 该引脚始终作为 TDI 使用, 不能被配置为其他功能。			
48	GPIO38	I/O	通用输入/输出 38
	TMS/SWD	I/O	JTAG 模式选择或 SWD 数据
	I2C_SDA	I/O	I ² C 数据
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	PWM2A	O	PWM2 输出 A
	SIO0_16	I/O	SIO0 输入/输出 16
注意: TRSTn 为高时, 该引脚始终作为 TMS/SWD 使用, 不能被配置为其他功能。			
49	GPIO39	I/O	通用输入/输出 39
	TCK/SWCK	I	JTAG 时钟或 SWD 时钟

引脚	信号	类型 ^[1]	描述
	I2C_SCL	I/O	I ² C 时钟
	SPI_MISO	I/O	SPI 主输入, 从输出
	SPI_MOSI	I/O	SPI 主输出, 从输入
	PWM2B	O	PWM2 输出 B
	SIO0_17	I/O	SIO0 输入/输出 17
注意: TRSTn 为高时, 该引脚始终作为 TCK/SWCK 使用, 不能被配置为其他功能。			
50	TRSTn	I	JTAG 复位引脚, 低电平时复位 JTAG
51	XRSTn	I	芯片复位引脚, 低电平有效
52	BOOT(GPIO40)	I/O	启动引脚 (通用输入/输出 40)
	SPI_SCLK	I/O	SPI 时钟输入/输出
	UART_TXD	O	UART 发送数据
	DCLK	O	CLKDET 模块监视时钟输出
	SIO0_0	I/O	SIO0 输入/输出 0

[1] I = 数字输入, O = 数字输出, AI = 模拟输入, AO = 模拟输出, S = 电源。

[2] 可配置任意 GPIO 引脚 (除了 GPIO36 和 GPIO37) 作为 ECAP 输出。

3.6 PGA 输入通道选择

对于 3 个 MCU 单元内的 PGA 来说, 每个 PGA 都有两个 8 选 1 的多路选择器 (MUX) 来选择输入通道, 一个用来选择正端输入 (PGA_x_P, x = 0, 1, 2), 另一个用来选择负端输入 (PGA_x_N, x = 0, 1, 2)。输入通道的选择如下表所示。

表 3-6: PGA 输入通道选择

MUX	PGA0_P	PGA0_N	PGA1_P	PGA1_N	PGA2_P	PGA2_N
7	ADC4	ADC3	ADC9	ADC1	ADC14	ADC15
6	ADC10	ADC5	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13
5	ADC8	ADC9	ADC8	ADC10	ADC8	ADC11
4	ADC6	ADC7	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5
3	ADC0	ADC1	ADC0	ADC2	ADC0	ADC3
2	DAC2	DAC3	ATEST	VDD12	TSEN1 ^[1]	TSEN0 ^[1]
1	DAC1	DAC1	DAC1	DAC1	DAC1	DAC1
0	GND	GND	GND	GND	GND	GND

[1] TSEN0 是温度传感器的输出端 0; TSEN1 是温度传感器的输出端 1。

3.7 GPIO 引脚复位后的功能和状态

表 3-7: GPIO 引脚复位后的功能和状态

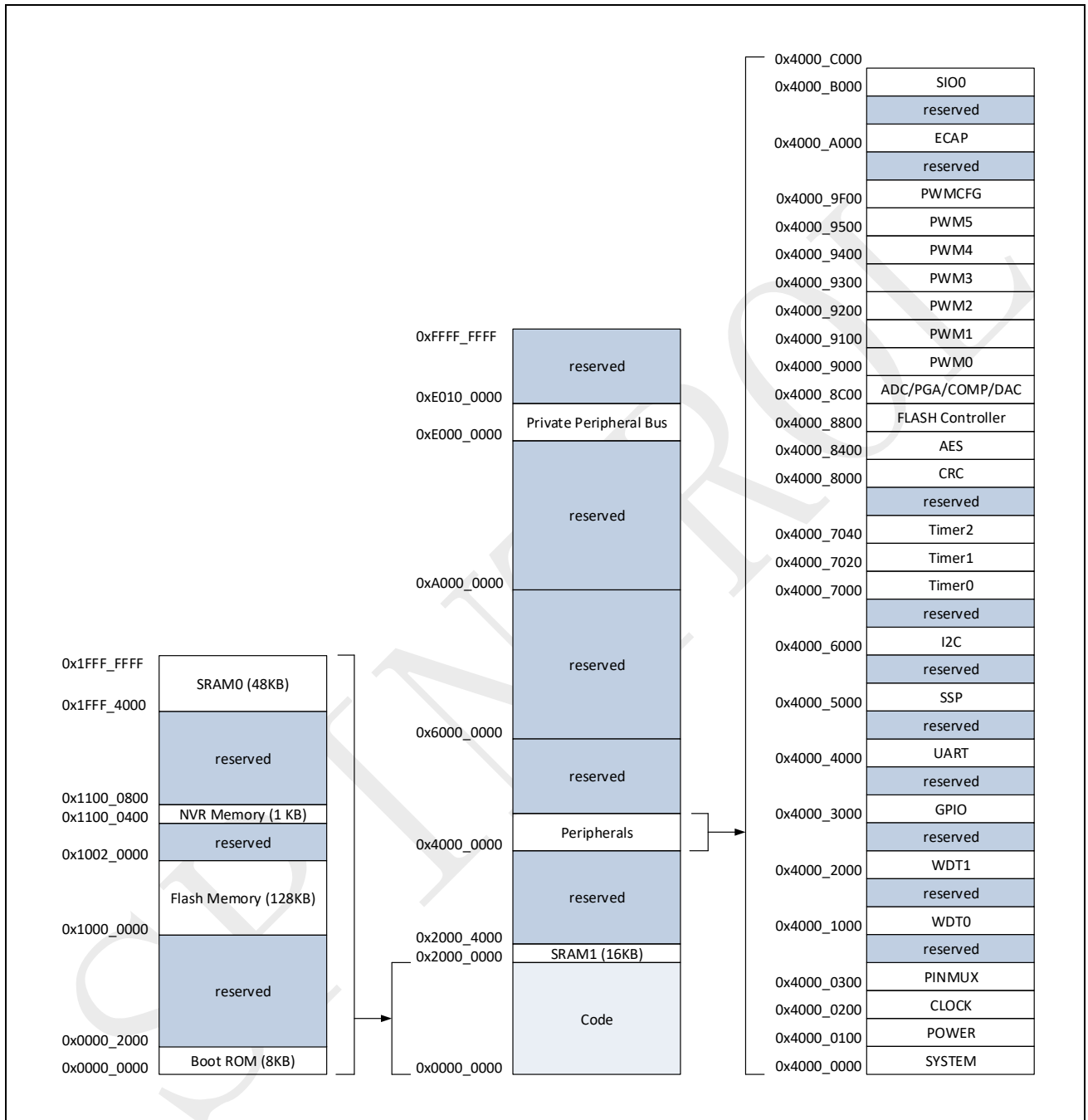
引脚名称	默认功能	默认状态
GPIO0	ADC0	浮空
GPIO1	ADC1	浮空
GPIO2	ADC2	浮空
GPIO3	ADC3	浮空
GPIO4	ADC4	浮空
GPIO5	ADC5	浮空
GPIO6	ADC6	浮空
GPIO7	ADC7	浮空
GPIO8	ADC8	浮空
GPIO9	ADC9	浮空
GPIO10	ADC10	浮空
GPIO11	ADC11	浮空
GPIO12	ADC12	浮空
GPIO13	ADC13	浮空
GPIO14	ADC14	浮空
GPIO15	ADC15	浮空
GPIO16	GPIO16	浮空
GPIO17	GPIO17	浮空
GPIO18	GPIO18	浮空
GPIO19	GPIO19	浮空
GPIO20	GPIO20	浮空
GPIO21	GPIO21	浮空
GPIO22	GPIO22	浮空
GPIO23	GPIO23	浮空
GPIO24	GPIO24	浮空
GPIO25	GPIO25	浮空
GPIO26	GPIO26	浮空
GPIO27	GPIO27	浮空
GPIO28	GPIO28	浮空
GPIO29	GPIO29	浮空
GPIO30	GPIO30	浮空
GPIO31	GPIO31	浮空
GPIO32	GPIO32	浮空
GPIO33	GPIO33	浮空
GPIO34	GPIO34	上拉
GPIO35	GPIO35	上拉
GPIO36	GPIO36	浮空
GPIO37	GPIO37	浮空

引脚名称	默认功能	默认状态
GPIO38	GPIO38	浮空
GPIO39	GPIO39	浮空
GPIO40	GPIO40/BOOT	上拉

SPIN TROL

4 存储器映射

图 4-1: 存储器映射



[1] 对于 SPC1168L, Flash 存储器的大小为 64KB (地址范围为 0x1000 0000 ~ 0x1000 FFFF); SRAM0 的大小为 16KB (地址范围为 0x1FFF C000 ~ 0x1FFF FFFF)。

5 电气特性

5.1 绝对最大额定值

表 5-1: 绝对最大额定值^{[1][2]}

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压, 以 V_{SS} 为基准	-0.3	4.6	V
V_{DDA}	模拟电压, 以 V_{SSA} 为基准	-0.3	4.6	V
V_{IN}	输入电压 ($V_{DD} = 3.3\text{ V}$)	-0.3	4.6	V
V_O	输出电压	-0.3	4.6	V
I_{IC}	输入钳位电流	-20	+20	mA
I_{OC}	输出钳位电流	-20	+20	mA
T_J	结温 ^[3]	-40	+125	°C
T_A	环境温度 ^[3]	-40	+105	°C
T_{stg}	存储温度 ^[3]	-65	+150	°C

[1] 超出绝对最大额定值范围的应力可能对器件造成永久性损坏。这些数值只是额定应力, 并不意味着器件在这些条件下功能正常。

[2] 若无另行说明, 所有电压都是 V_{SS} 为基准。

[3] 长期的高温存储或在最大温度条件下的使用可能会减小器件的寿命。

5.2 推荐工作条件

表 5-2: 推荐工作条件

符号	参数	条件	最小值	正常值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	-	2.97	3.3	3.63	V
V_{SS}	电源地	-	-	0	-	V
V_{DDA}	模拟供电电压	-	2.97	3.3	3.63	V
V_{VCAP12}	MCU 供电电压	-	1.08	1.20	1.32	V
V_{SSA}	模拟地	-	-	0	-	V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$	2.0	-	$V_{DD} + 0.3$	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$	$V_{SS} - 0.3$	-	0.8	V
I_{OH}	当 $V_{OH} = V_{OH(MIN)}$, 高电平输出, 源电流	STRENGTH=0 STRENGTH=1 STRENGTH=2 STRENGTH=3	-	-	5 10 15 20	mA
I_{OL}	当 $V_{OL} = V_{OL(MAX)}$, 低电平输出, 灌电流	STRENGTH=0 STRENGTH=1 STRENGTH=2 STRENGTH=3	-	-	5 10 15 20	mA
T_J	结温	-	-40	-	+125	°C
T_A	环境温度	-	-40	-	+105	°C

5.3 I/O 电气特性

表 5-3: I/O 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OH}	高电平输出电压	$I_{OH} = I_{OHMAX}$	$V_{DD} - 0.4$	—	—	V
V_{OL}	低电平输出电压	$I_{OL} = I_{OLMAX}$	—	—	0.4	V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$	2.0	—	$V_{DD} + 0.3$	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$	$V_{SS} - 0.3$	—	0.8	V
I_{OH}	当 $V_{OH} = V_{OH(MIN)}$, 高电平输出, 源电流	STRENGTH=0 STRENGTH=1 STRENGTH=2 STRENGTH=3	—	—	5 10 15 20	mA
I_{OL}	当 $V_{OL} = V_{OL(MAX)}$, 低电平输出, 灌电流	STRENGTH=0 STRENGTH=1 STRENGTH=2 STRENGTH=3	—	—	5 10 15 20	mA
I_{IL}	低电平输入电流 (引脚上拉和下拉禁用)	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$ $V_{IH} = 0\text{ V}$	—	—	2	uA
I_{IH}	高电平输入电流 (引脚上拉和下拉禁用)	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$ $V_{IH} = V_{DD}$	—	—	2	uA
ΣI_{OH}	每组 I/O 输出源电流总和 ^[1]	—	—	—	80	mA
ΣI_{OL}	每组 I/O 输入灌电流总和 ^[1]	—	—	—	80	mA
R_{PU}	输入上拉电阻	$V_{IO} = 0\text{ V}$	—	41	—	k Ω
R_{PD}	输入下拉电阻	$V_{IO} = V_{DD}$	—	42	—	k Ω

[1] 相邻两个 3.3V 电源引脚间的 I/O 为一组。

5.4 电源功耗

典型电流消耗

在工作模式下, SPC1168 处于以下状态:

- 所有的输入/输出引脚处于输入模式并保持断开。
- 所有外设 (包括模拟模块) 处于使能状态。
- 所有外设时钟均和 HCLK (分频为 1) 一样快, 除了 SSP (最大 50MHz), I2C (最大 50MHz), PCLK (最大 50MHz) 和 DGCLK (最大 50MHz)。
- 所有时钟模块处于使能状态。
- 系统时钟源为 PLL 时钟。

在空闲模式下, SPC1168 处于以下状态:

- 所有的输入/输出引脚处于输入模式并保持断开。
- 所有的外设（包括模拟模块）没有时钟输入或被禁用。
- 时钟模块（PLL，RCO0 和 XO）被禁用。
- 系统时钟源为 RCO1。

在深度睡眠模式下，SPC1168 处于以下状态：

- 所有的输入/输出引脚处于输入模式并保持断开。
- 所有外设（包括模拟模块）没有时钟输入或被禁用。
- 时钟模块（PLL，RCO1 和 XO）被禁用。
- 1.2V LDO 被关断到 0V。

SPC1168 从 V_{DD} 测量的典型电流消耗如表 5-4 和表 5-5 所示。不同 HCLK 频率下的工作电流消耗如图 5-1 所示。

表 5-4: SPC1168 典型电流消耗（在 FLASH 中运行）

模式	条件			典型值	单位
	f_{HCLK}	f_{PCLK}	f_{PLL}		
工作 ^[1]	200 MHz ^[2]	50 MHz	200 MHz	67.937	mA
	175 MHz ^[2]	43.75 MHz	175 MHz	64.992	mA
	168 MHz ^[2]	42 MHz	168 MHz	64.006	mA
	150 MHz ^[2]	50 MHz	150 MHz	61.571	mA
	125 MHz ^[2]	41.67 MHz	125 MHz	58.123	mA
	100 MHz	50 MHz	100 MHz	54.551	mA
	75 MHz	37.5 MHz	75 MHz	50.904	mA
	50 MHz	50 MHz	50 MHz	47.389	mA
	32 MHz	32 MHz	32 MHz	44.353	mA
	25 MHz	25 MHz	25 MHz	43.309	mA
空闲	2.2 MHz	2.2 MHz	-	4.081	mA
深度睡眠	-	-	-	10	uA

[1] 典型值的测量条件是 $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ， $V_{DD} = 3.3\text{ V}$ 。

[2] SIO 模块的时钟频率为 $f_{HCLK} / 2$ 。

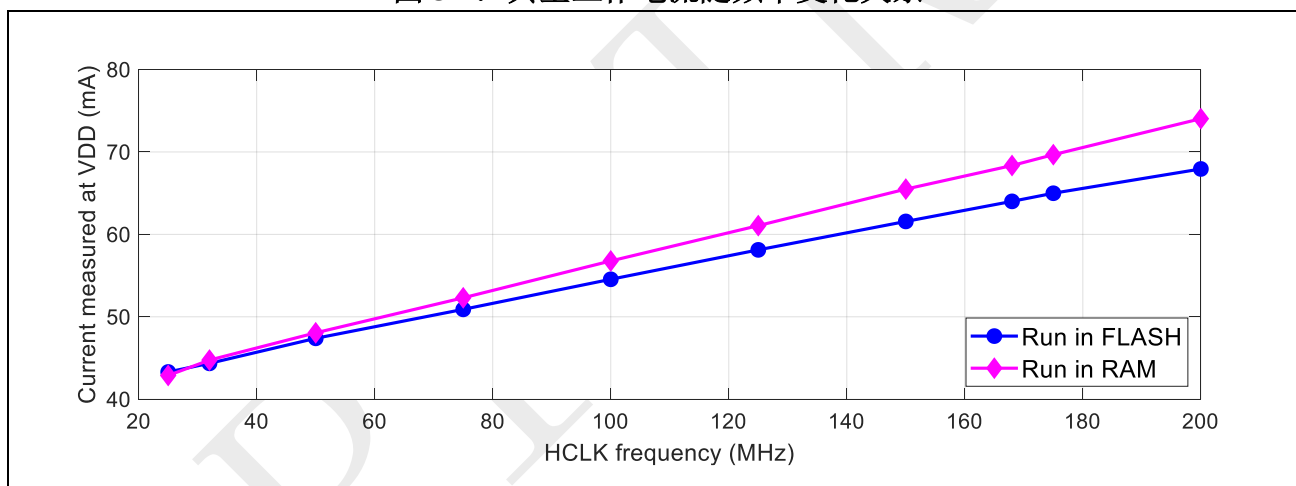
表 5-5: SPC1168 典型电流消耗 (在 RAM 中运行)

模式	条件			典型值	单位
	f_{HCLK}	f_{PCLK}	f_{PLL}		
工作 ^[1]	200 MHz ^[2]	50 MHz	200 MHz	74.035	mA
	175 MHz ^[2]	43.75 MHz	175 MHz	69.668	mA
	168 MHz ^[2]	42 MHz	168 MHz	68.354	mA
	150 MHz ^[2]	50 MHz	150 MHz	65.493	mA
	125 MHz ^[2]	41.67 MHz	125 MHz	61.061	mA
	100 MHz	50 MHz	100 MHz	56.777	mA
	75 MHz	37.5 MHz	75 MHz	52.305	mA
	50 MHz	50 MHz	50 MHz	48.059	mA
	32 MHz	32 MHz	32 MHz	44.752	mA
	25 MHz	25 MHz	25 MHz	42.883	mA
空闲	2.2 MHz	2.2 MHz	—	4.126	mA

[1] 典型值的测量条件是 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{\text{DD}} = 3.3\text{V}$ 。

[2] SIO 模块的时钟频率为 $f_{\text{HCLK}} / 2$ 。

图 5-1: 典型工作电流随频率变化关系



片上外设电流消耗

片上外设的电流消耗如表 5-6 所示。该 MCU 处于以下的状态:

- 所有输入/输出引脚处于输入模式并保持断开。
- 所有外设 (包括模拟外设, RCO0 和 XO) 无另行说明, 均被禁用。
- 给定值是由测量的电流消耗计算得出。
- 所有外设时钟被禁用。
- 只有一个外设被使能。

表 5-6: 外设电流消耗

外设 ^[1]		条件	典型值 ^[2]	单位
BOD		RCO0 为系统时钟源 所有其他外设处于默认状态 在禁用或使能 BOD 模块后，关闭 PLL，XO，RCO1 和 RCO0	0.1	mA
ADC	模拟 ^[3]	锁相环时钟为系统时钟源 所有外设时钟与 HCLK 同频 $f_{HCLK} = 128 \text{ MHz}$, $f_{PCLK} = 32 \text{ MHz}$, $f_{PLL} = 128 \text{ MHz}$	16.52	mA
	数字		0.31	mA
温度传感器			0.16	mA
PGA ^[4]			4.10	mA
DAC			0.18	mA
COMP			0.08	mA
UART			UART 时钟 200 MHz, 256000 bps	0.416
I2C		I2C 时钟 50 MHz, 3.4 Mbps	0.316	mA
SSP		SSP 时钟 50 MHz, 50 Mbps	0.361	mA
PWM		PWM 时钟 200 MHz	1.471	mA
ECAP		ECAP 时钟 200 MHz	0.329	mA
WDT		看门狗时钟 200 MHz	0.245	mA
TIMER		定时器时钟 200 MHz	0.385	mA
SIO		SIO 时钟 100 MHz	6.63	mA
FLASH		HCLK 时钟 200 MHz	0.772	mA
XO		HCLK 来源于 200 MHz PLL，以 RCO0 为输入	0.616	mA
RCO		HCLK 来源于 200 MHz PLL，以 XO 为输入	0.313	mA
PLL		XO 作为 HCLK 的时钟源， $f_{PLL} = 32 \text{ MHz}$	1.153	mA

- [1] 当外设不止一个模块时，上述的电流值为单个模块的消耗。例如，PGA 的电流值 4.10 mA 是单个 PGA 模块的消耗，3 个 PGA 模块的总共电流消耗是 12.30mA。
- [2] 典型值的测量条件是 $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ ， $V_{DD} = 3.3 \text{ V}$ 。
- [3] 模数转换器的模拟电流损耗包含了 ADC 的模拟模块，带隙和 ADC 参考缓冲器。
- [4] 当使能 ADC（模拟部分），温度传感器，可编程增益放大器，数模转换器和比较器时，带隙必须使能。

5.5 内部 1.2V 稳压器特性

表 5-7: 内部 1.2V 稳压器特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DD}	供电电源	-	2.97	3.3	3.63	V
V_{VCAP12}	输出电压	负载电流 = 50 mA	1.18	1.20	1.22	V
ΔV_{CAP12}	负载调节率	VCAP12 (负载为 50mA) - VCAP12 (负载为 200mA)	-	-	30	mV

图 5-2: 内部 1.2V 稳压器负载调节率 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

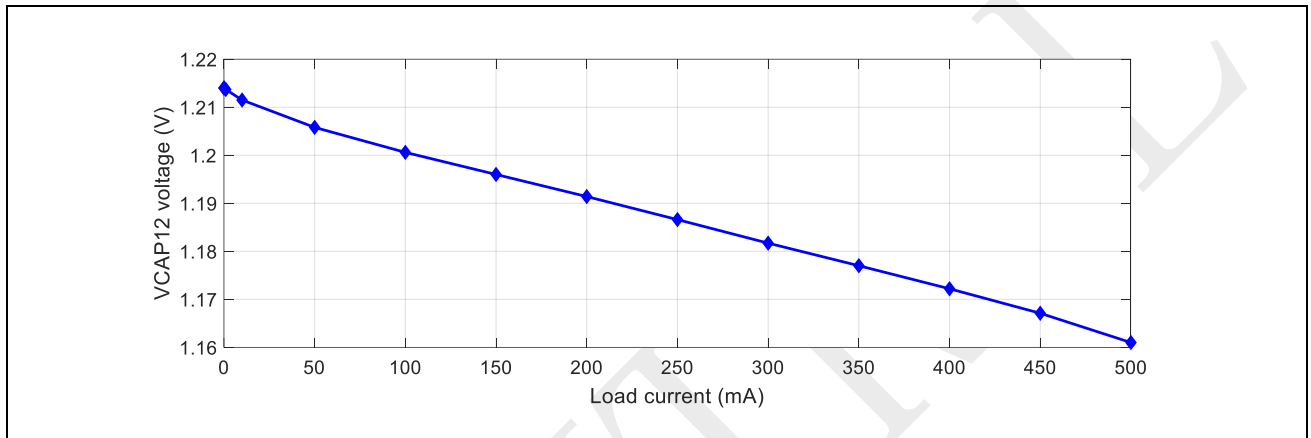
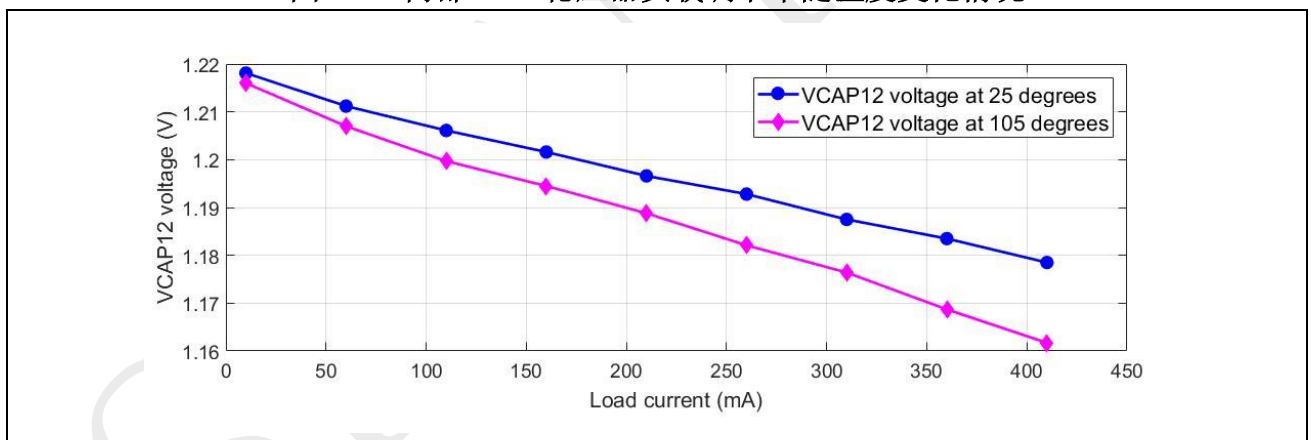


图 5-3: 内部 1.2V 稳压器负载调节率随温度变化情况



5.6 过压/欠压检测器（BOD）特性

表 5-8: BOD 特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电压	—	2.97	3.3	3.63	V
V_{DD33H_Asset}	VDD33 过压触发阈值	—	—	3.42	—	V
$V_{DD33H_Deasset}$	VDD33 过压撤销阈值	—	—	3.31	—	V
V_{DD33L_Asset}	VDD33 欠压触发阈值	—	—	2.58	—	V
$V_{DD33L_Deasset}$	VDD33 欠压撤销阈值	—	—	2.65	—	V
V_{DD12H_Asset}	VDD12 过压触发阈值	—	—	1.33	—	V
$V_{DD12H_Deasset}$	VDD12 过压撤销阈值	—	—	1.31	—	V
V_{DD12L_Asset}	VDD12 欠压触发阈值 ^[1]	—	—	0.94	—	V
$V_{DD12L_Deasset}$	VDD12 欠压撤销阈值 ^[1]	—	—	0.97	—	V

[1] V_{DD12} 欠压 0 和 V_{DD12} 欠压 1 的特性是相同的。

5.7 振荡器时钟（RCO）特性

表 5-9: RCO 特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电压	—	2.97	3.3	3.63	V
f_{RCO}	RCO 时钟频率（室温条件下）	$T_J = 25^\circ\text{C}$	—	32	—	MHz
ACC_{RCO}	f_{RCO} 精度（ f_{RCO} 随温度的变化）	$T_J = -40\sim 125^\circ\text{C}$	-1	—	1	%

5.8 锁相环时钟（PLL）特性

表 5-10: PLL 特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电压	—	2.97	3.3	3.63	V
f_{VCO}	VCO 频率	—	400	500	600	MHz
f_{pfd}	鉴频鉴相器（PFD）输入频率	—	4	—	8	MHz
t_{LOCK}	锁定时间	—	—	—	15	us

5.9 外部时钟（XO）特性

表 5-11: XO 特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电压	—	2.97	3.3	3.63	V
f_{XO}	外部时钟频率	—	1	—	66	MHz

图 5-4~图 5-7 显示了不同温度下的内部晶振的负阻值。其中，负载电容 CL_{eff} 为内部晶振看到的等效电容值。

图 5-4: 内部晶振负阻值 (50°C)

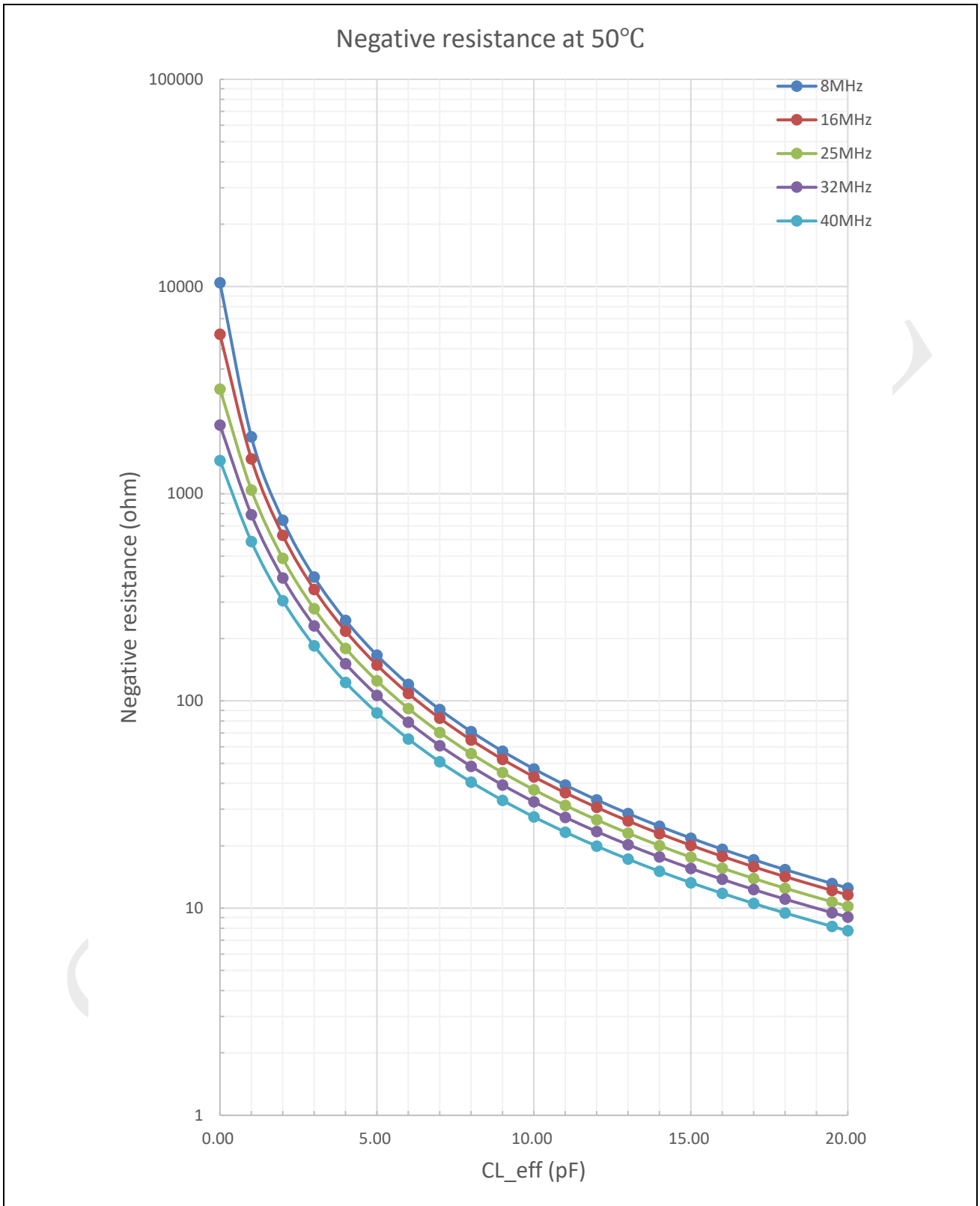


图 5-5: 内部晶振负阻值 (85°C)

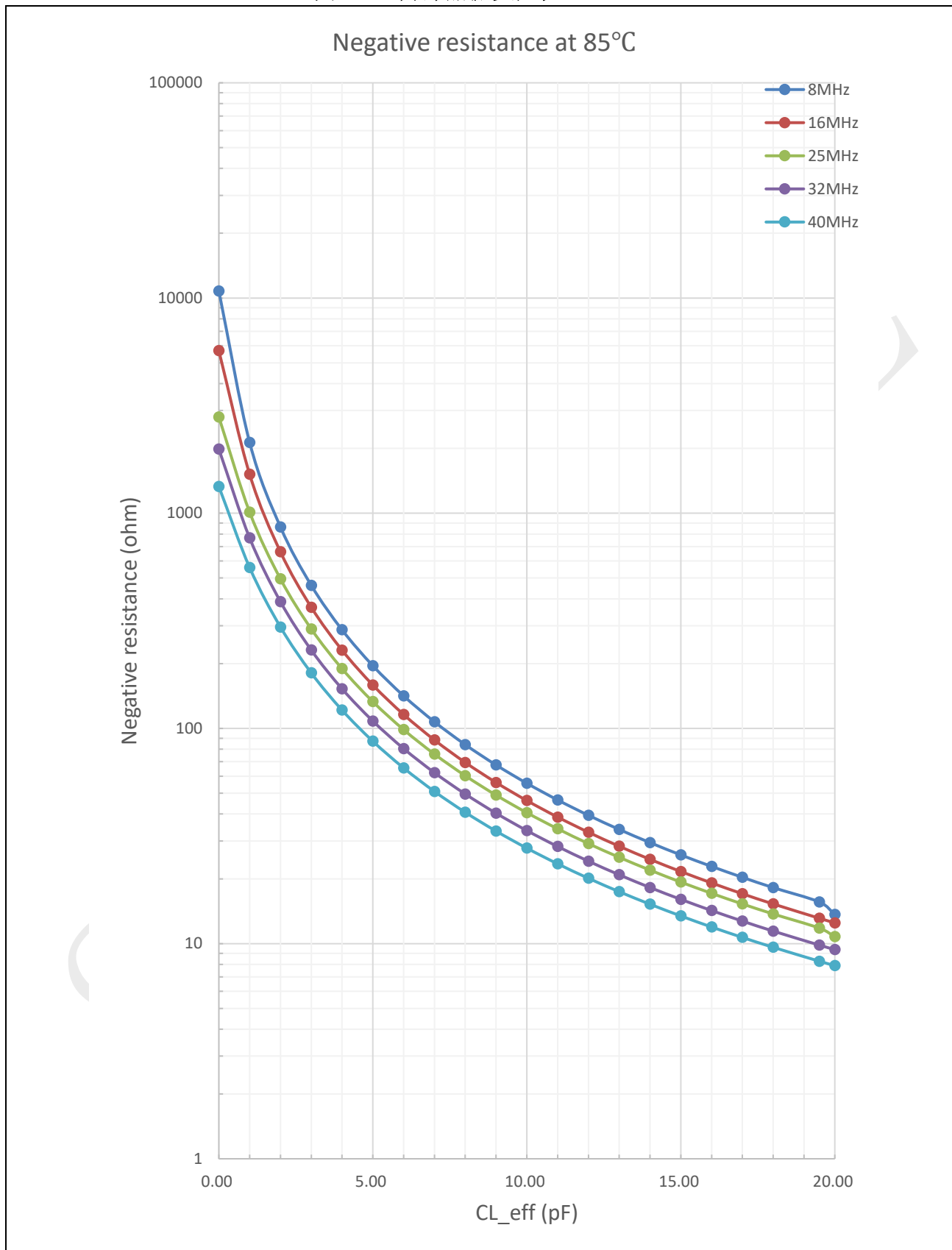


图 5-6: 内部晶振负阻值 (100°C)

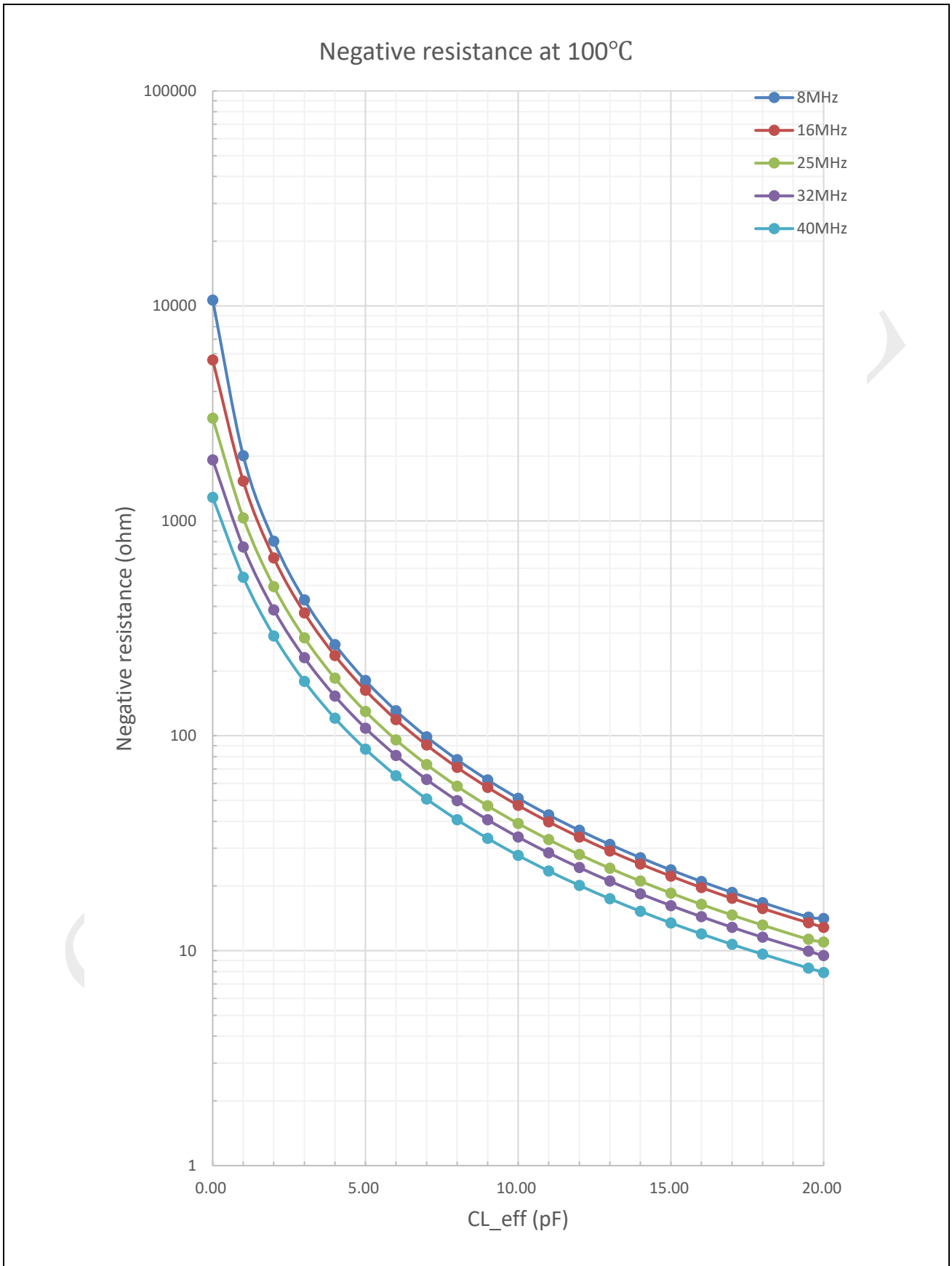
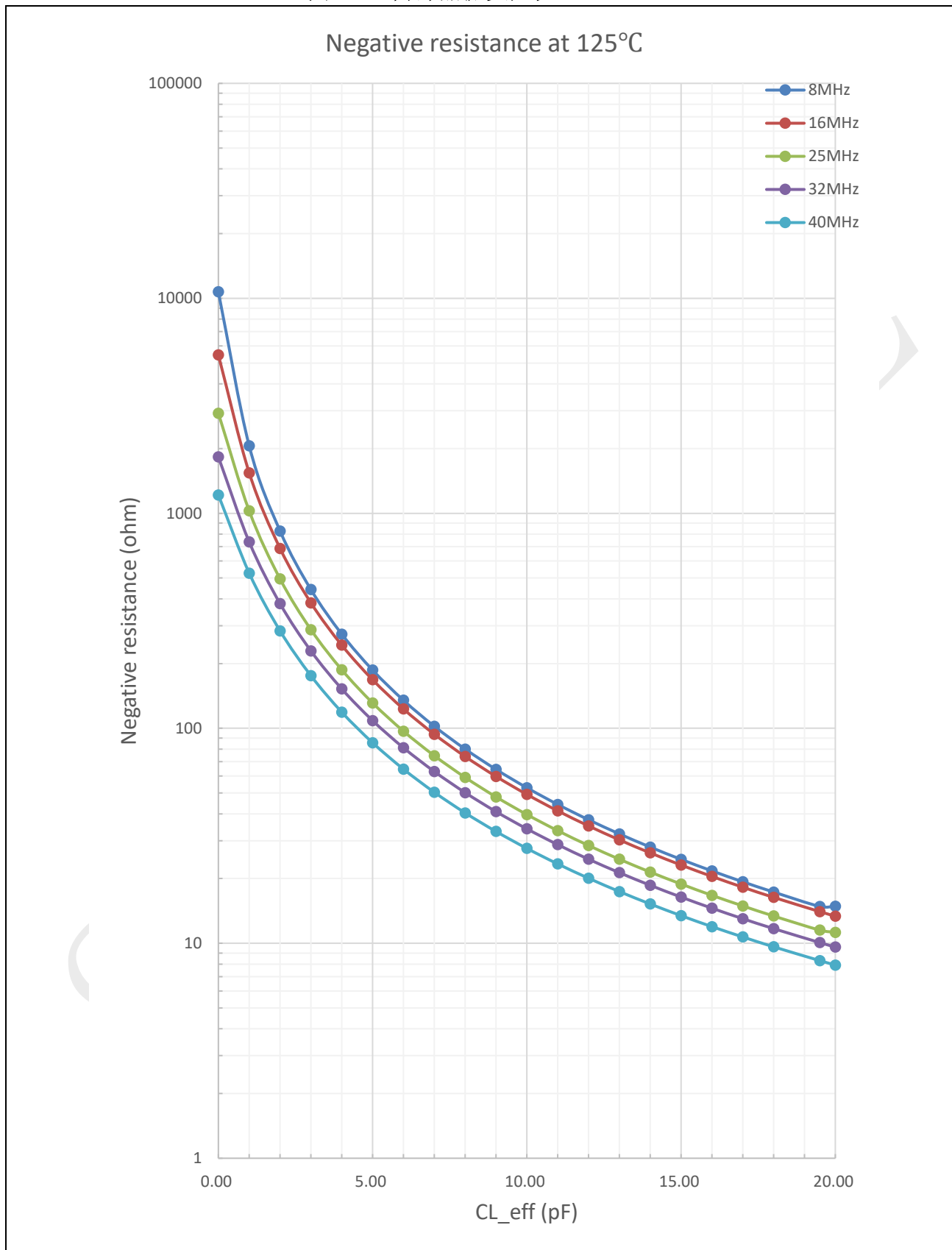


图 5-7: 内部晶振负阻值 (125°C)



5.10 14 位模数转换器特性

表 5-12: 模数转换器特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V _{DDA}	模拟供电电压	—	2.97	3.3	3.63	V
N _R	分辨率	无码值丢失 单调	14	—	—	bit
F _S	转换速度 ^[1]	—	—	—	4	MSPS
V _{AIN}	输入电压范围	—	0	—	V _{DDA}	V
V _{REF}	参考电压	—	1.194	1.2	1.206	V
I _{PAD}	工作电流	V _{DDA} = 3.3 V	—	17.1	21	mA
INL	积分线性误差	—	-3.0	—	3.0	LSB
DNL	微分线性误差	—	-1.0	—	1.0	LSB
E _{OFF}	偏移误差 ^[2]	已校准	-2	—	2	LSB
E _{GAIN}	增益误差 ^[2]	已校准	-4	—	4	LSB
E _{OFF2}	通道间偏移误差	—	-3	—	3	LSB
E _{GAIN2}	通道间增益误差	—	-5	—	5	LSB
T _{COEF}	基于内部参考的 ADC 温度系数	—	—	26	—	ppm/°C
t _{PWRUP}	启动时间	—	—	—	200	us
ENOB _{DC}	有效位数 (直流输入)	—	—	12.0	—	bits
SNR	信噪比	f _{in} = 100kHz Amp = 0.94F _S N = 8192	—	75.5	—	dB
THD	总谐波失真		—	-85.0	—	dB
ENOB	有效位数		—	12.2	—	bits
SFDR	无杂散动态范围		—	86.0	—	dB
T _{SLOPE}	ADC 输出码值每增加 1 LSB, 对应的温度值变化	—	—	1.904 ^[3]	—	°C/LSB
T _{OFFSET}	温度传感器 25 °C 时 ADC 输出	—	—	162.138	—	LSB

[1] 采样时间 = 110ns, 转换时间 = 140ns。

[2] 偏移和增益可通过硬件自动校准。

[3] 可通过 PGA 减小到 0.24 °C/LSB。

5.11 可编程增益放大器特性

表 5-13: 可编程增益放大器特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电源	–	2.97	3.3	3.63	V
V_{AIN}	输入电压范围	–	0	–	V_{DDA}	V
V_{OUT}	输出电压范围	–	0.3	–	$V_{DDA} - 0.3$	V
R_{IN}	输入阻抗	–	–	10	–	$M\Omega$
G	增益	单端模式	1/2/4/8/12/16/24/32			–
		差分模式	2/4/8/16/24/32/48/64			–
E_{gain}	增益误差	差分增益 = 2	-0.5	–	0.5	%
		差分增益 = 64	-3	–	3	%
V_{offset}	偏移	–	-5	–	5	mV
T_{offset}	偏移温漂	–	–	5	–	$\mu V/^{\circ}C$
SR	压摆率	单端模式, 负载为 ADC 的采样电容	–	20	–	V/us
		差分模式, 负载为 ADC 的采样电容	–	40	–	V/us
GBW	单位增益带宽	单端增益 = 1	–	40	–	MHz
		单端增益 = 8	–	6.8	–	MHz
		单端增益 = 32	–	1.7	–	MHz
		差分增益 = 2	–	20	–	MHz
		差分增益 = 16	–	3.4	–	MHz
		差分增益 = 64	–	0.8	–	MHz
t_{settle}	建立时间	差分增益 = 2	–	170 ^[1]	220	ns
		差分增益 = 16	–	400	600	ns
		差分增益 = 64	–	1600	2200	ns
SNR	信噪比	差分增益 = 2	–	74.0	–	dB
THD	总谐波失真	$f_{in} = 10kHz$	–	-78.0	–	dB
ENOB	有效位	$Amp = 0.94F_s$	–	11.6	–	bit
SFDR	无杂散动态范围	$N = 8192$	–	82.0	–	dB
SNR	信噪比	差分增益 = 64	–	58.0	–	dB
THD	总谐波失真	$f_{in} = 10kHz$	–	-80.0	–	dB
ENOB	有效位	$Amp = 0.94F_s$	–	9.4	–	bit
SFDR	无杂散动态范围	$N = 8192$	–	63.0	–	dB
I	电流消耗	单个 PGA	–	4.16	5.20	mA

[1] 建立时间的测量是基于阶跃输入, 差分输出从 -2.7V 到 2.7V ($V_{DDA}=3.3V$), 输出建立起 1 LSB (446 μV) 的时间, 由设计所保证。

5.12 模拟比较器特性

表 5-14: 比较器特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电压	–	2.97	3.3	3.63	V
V_{OFFSET}	失调电压 (迟滞电压=0)	共模输入电压 = 1.65V	-10	–	10	mV
V_{HYST}	迟滞电压 (12mV)	–	–	13	–	mV
	迟滞电压 (24mV)	–	–	26	–	mV
	迟滞电压 (36mV)	–	–	42	–	mV
t_D	延迟时间 - 比较器反应时间到 PWM 关断 (异步)	–	–	50	–	ns

5.13 内部 10 位数模转换器特性

表 5-15: 数模转换器特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电压	–	2.97	3.3	3.63	V
N	分辨率	单调	10	–	–	bit
V_{FS}	满量程值	–	0	–	V_{DDA}	V
DNL	微分非线性误差	–	-0.5	–	0.5	LSB
INL	积分非线性误差	–	-1	–	1	LSB
E_{OFF}	偏移误差	–	–	5	–	mV
t_{SETTLE}	DAC 建立时间	设计保证	–	–	1	us

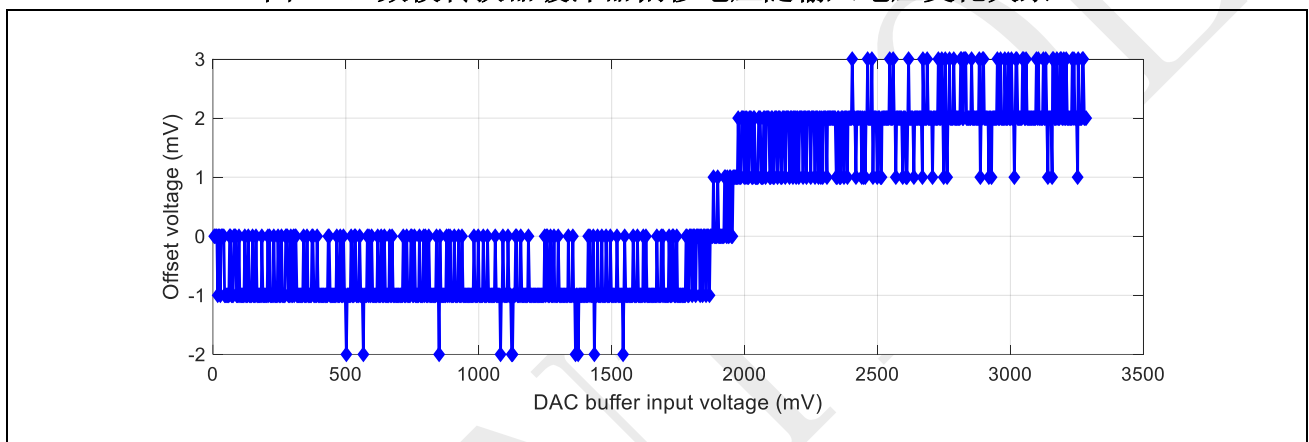
[1] DAC 用来产生静态电压作为比较器的阈值，不保证动态改变码值产生波形的性能。

5.14 数模转换器缓冲器特性

表 5-16: 数模转换器缓冲器特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{DDA}	供电电压	—	2.97	3.3	3.63	V
V_{OUT}	输出电压范围	—	0.3	—	$V_{DDA} - 0.3$	V
t_{settle}	建立时间	设计保证	—	1	—	us
E_{OFF}	偏移误差	—	—	3	—	mV
C_L	容性负载	—	—	—	50	pF
R_L	阻性负载	—	1M	—	—	Ω

图 5-8: 数模转换器缓冲器偏移电压随输入电压变化关系



5.15 Flash 存储器特性

除非特别说明，否则所有特性均在 $T_J = -40 \sim 125^\circ\text{C}$ 条件下测得。

表 5-17: Flash 存储器特性

符号	参数	条件	最小	最大	单位
t_{read}	读操作时间	—	40	—	ns
t_{PROG}	字 (32 位) 编程时间	—	8	10	us
t_{SE}	扇区擦除时间	—	0.8	4	ms
t_{CE}	整体擦除时间	—	8	10	ms
N_{END}	可擦写次数	$T_J = 85^\circ\text{C}$	100,000	—	cycles
t_{RET}	数据保存期限	$T_J = 85^\circ\text{C}$	10	—	years

5.16 电气敏感性特性

表 5-18: ESD 绝对最大值

符号	参数	条件	最大	单位	
$V_{ESD(HBM)}$	静电放电电压 (人体模型)	环境温度 $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$	4000	V	
$V_{ESD(CDM)}$	静电放电电压 (带电设备模型)	环境温度 $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	1000	V
		拐角管脚		1000	V

表 5-19: 电气敏感性

符号	参数	条件	最大	单位
LU	静态 闩锁	环境温度 $T_A = 85\text{ }^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.63\text{ V}$, $V_{CAP12} = 1.32\text{ V}$	100	mA
		环境温度 $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.63\text{ V}$, $V_{CAP12} = 1.32\text{ V}$	200	mA

5.17 湿度敏感性特性

表 5-20: 湿度敏感性特性

符号	参数	条件	等级	单位
MSL	湿度敏感性等级	-	3 级	-

5.18 热阻特性

表 5-21: 热阻特性 (LQFP48 封装)

符号	参数	条件	典型值	单位
θ_{JC}	芯片的热源结到封装外壳的热阻	-	16.8386	$^\circ\text{C/W}$
θ_{JA}	芯片的热源结到周围冷却空气的热阻	单层 PCB 板 PCB 含铜量= 20%	72.1462	$^\circ\text{C/W}$
		4 层 PCB 板 PCB 含铜量 (顶层= 20%, 二/三层= 100%, 底层= 5%)	52.3661	$^\circ\text{C/W}$

[1] PCB 测试板的尺寸为 76.2mm x 114.3mm x 1.6mm。

表 5-22: 热阻特性 (LQFP52 封装)

符号	参数	条件	典型值	单位
θ_{JC}	芯片的热源结到封装外壳的热阻	-	18.69	$^\circ\text{C/W}$
θ_{JA}	芯片的热源结到周围冷却空气的热阻	单层 PCB 板 PCB 含铜量= 20%	68.42	$^\circ\text{C/W}$
		4 层 PCB 板 PCB 含铜量 (顶层= 20%, 二/三层= 100%, 底层= 5%)	54.61	$^\circ\text{C/W}$

[1] PCB 测试板的尺寸为 76.2mm x 114.3mm x 1.6mm。

表 5-23：热阻特性（LQFP64 封装）

符号	参数	条件	典型值	单位
θ_{JC}	芯片的热源结到封装外壳的热阻	—	19.03	°C/W
θ_{JA}	芯片的热源结到周围冷却空气的热阻	单层 PCB 板 PCB 含铜量= 20%	76.52	°C/W
		4 层 PCB 板 PCB 含铜量 (顶层= 20%，二/三层= 100%，底层= 5%)	58.81	°C/W

[1] PCB 测试板的尺寸为 76.2mm x 114.3mm x 1.6mm。

表 5-24：热阻特性（QFN32 封装）

符号	参数	条件	典型值	单位
θ_{JC}	芯片的热源结到封装外壳的热阻	—	14.33	°C/W
θ_{JA}	芯片的热源结到周围冷却空气的热阻	单层 PCB 板 PCB 含铜量= 20%	67.60	°C/W
		4 层 PCB 板 PCB 含铜量 (顶层= 20%，二/三层= 100%，底层= 5%)	41.27	°C/W

[1] PCB 测试板的尺寸为 76.2mm x 114.3mm x 1.6mm。

表 5-25：热阻特性（QFN52 封装）

符号	参数	条件	典型值	单位
θ_{JC}	芯片的热源结到封装外壳的热阻	—	10.03	°C/W
θ_{JA}	芯片的热源结到周围冷却空气的热阻	单层 PCB 板 PCB 含铜量= 20%	57.93	°C/W
		4 层 PCB 板 PCB 含铜量 (顶层= 20%，二/三层= 100%，底层= 5%)	34.49	°C/W

[1] PCB 测试板的尺寸为 76.2mm x 114.3mm x 1.6mm。

5.19 SPI 特性

表 5-26: SPI 特性

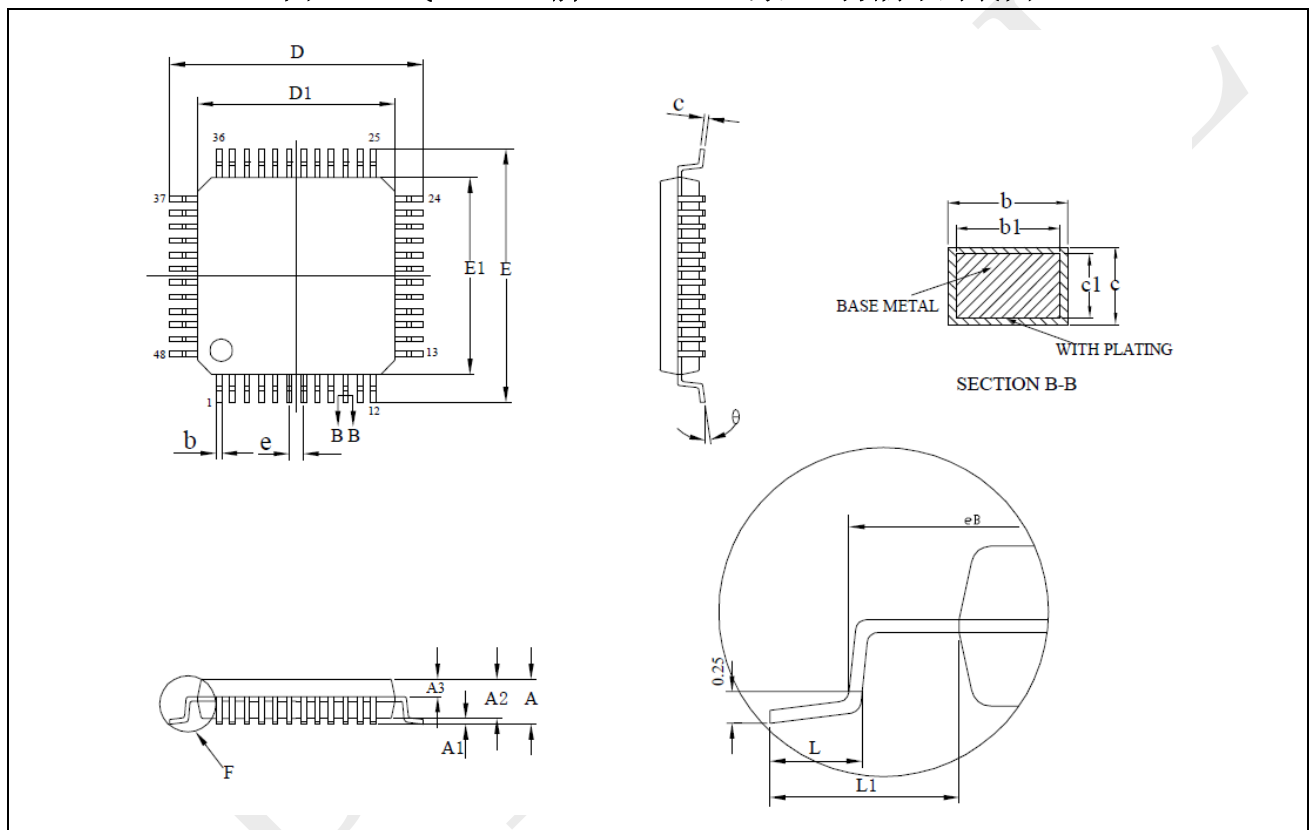
符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
f_{SCLK}	SCLK 时钟频率	—	—	—	50	MHz
$t_{SCLK(H)}$	SCLK 时钟高电平时间	—	10	—	—	ns
$t_{SCLK(L)}$	SCLK 时钟低电平时间	—	10	—	—	ns
SPI 主机模式						
$t_{V(MO)}$	数据输出有效时间	—	—	—	9.5	ns
$t_{H(MO)}$	数据输出保持时间	—	3.9	—	—	ns
$t_{SU(MI)}$	数据输入建立时间	—	6	—	—	ns
$t_{H(MI)}$	数据输入保持时间	—	2	—	—	ns
SPI 从机模式						
$t_{SU(SFRM)}$	SFRM 使能建立时间	—	5.6	—	—	ns
$t_{H(SFRM)}$	SFRM 使能保持时间	—	1.5	—	—	ns
$t_{A(SO)}$	数据输出访问时间	—	4	—	10	ns
$t_{DIS(SO)}$	数据输出禁能时间	—	4	—	10	ns
$t_{V(SO)}$	数据输出有效时间	—	—	—	9.5	ns
$t_{H(SO)}$	数据输出保持时间	—	3.9	—	—	ns
$t_{SU(SI)}$	数据输入建立时间	—	6	—	—	ns
$t_{H(SI)}$	数据输入保持时间	—	2	—	—	ns

6 封装信息

SPC1168 的封装类型有 48 脚薄型正方扁平封装 (LQFP48)、52 脚薄型正方扁平封装 (LQFP52)、64 脚薄型正方扁平封装 (LQFP64)、32 脚方形扁平无引脚封装 (QFN32) 或者 52 脚方形扁平无引脚封装 (QFN52)。具体信息如下:

6.1 LQFP48

图 6-1: LQFP48-48 脚, 7 x 7 mm 薄型正方扁平封装图



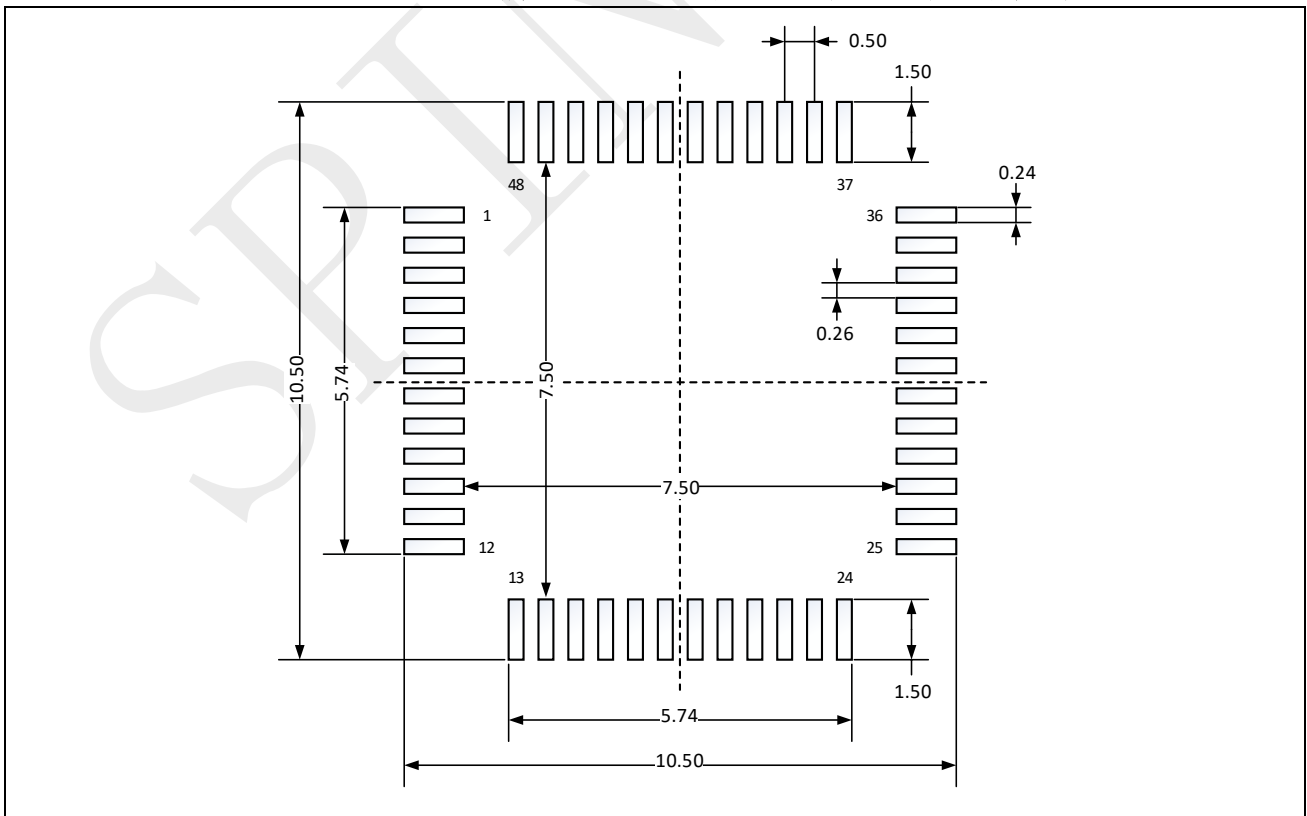
[1] 图纸未按比例绘制。

表 6-1: LQFP48-48 脚, 7 x 7 mm 薄型正方扁平封装机械数据

符号	毫米			英寸 ^[1]		
	最小	典型	最大	最小	典型	最大
A	-	-	1.60	-	-	0.0630
A1	0.05	-	0.15	0.0020	-	0.0059
A2	1.35	1.40	1.45	0.0531	0.0551	0.0571
A3	0.59	0.64	0.69	0.0232	0.0252	0.0272
b	0.18	-	0.26	0.0071	-	0.0102
b1	0.17	0.20	0.23	0.0067	0.0079	0.0091
c	0.13	-	0.17	0.0051	-	0.0067
c1	0.12	0.13	0.14	0.0047	0.0051	0.0055
D	8.80	9.00	9.20	0.3465	0.3543	0.3622
D1	6.90	7.00	7.10	0.2717	0.2756	0.2795
E	8.80	9.00	9.20	0.3465	0.3543	0.3622
E1	6.90	7.00	7.10	0.2717	0.2756	0.2795
eB	8.10	-	8.25	0.3189	-	0.3248
e	-	0.5	-	-	0.0197	-
L	0.4	-	0.75	0.0157	-	0.0295
L1	-	1.00	-	-	0.0394	-
θ	0	-	7°	0	-	7°

[1] 英寸值由毫米值换算而来，四舍五入至 4 位小数。

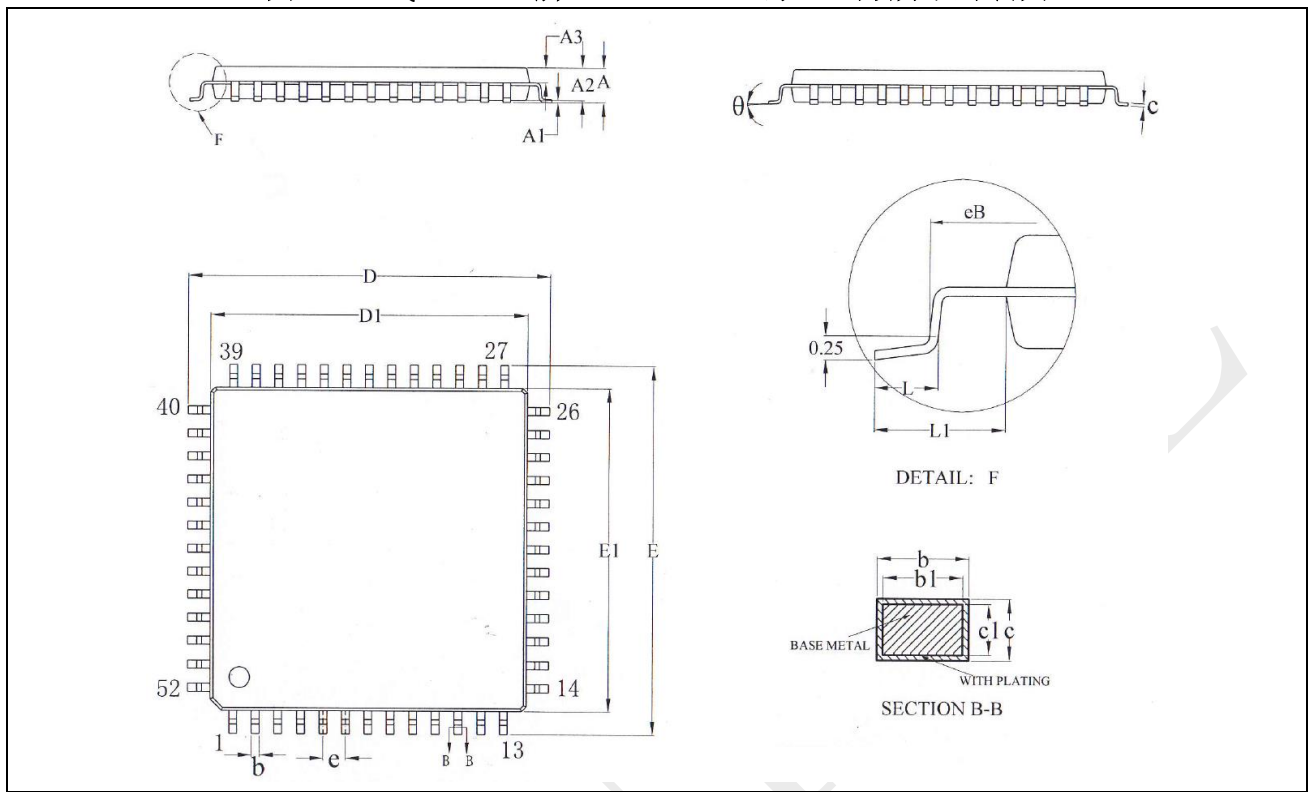
图 6-2: LQFP48-48 脚, 7 x 7 mm 薄型正方扁平封装建议尺寸



[1] 单位是毫米。

6.2 LQFP52

图 6-3: LQFP52-52 脚, 14 x 14 mm 薄型正方扁平封装图

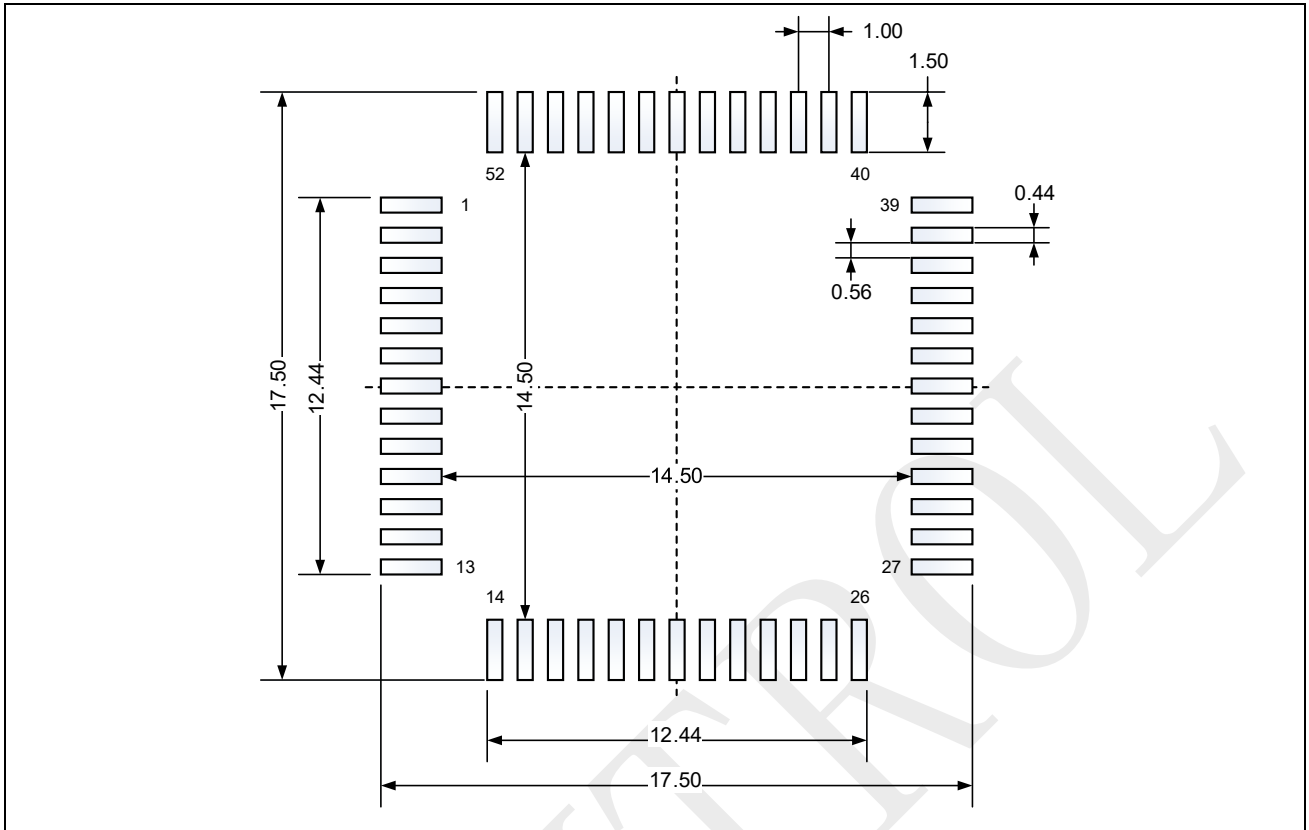


[1] 图纸未按比例绘制。

表 6-2: LQFP52-52 脚, 14 x 14 mm 薄型正方扁平封装机械数据

符号	毫米		
	最小	典型	最大
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.38	—	0.46
b1	0.37	0.40	0.43
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	15.80	16.00	16.20
D1	13.90	14.00	14.10
E	15.80	16.00	16.20
E1	13.90	14.00	14.10
eB	15.05	—	15.35
e	—	1.00	—
L	0.45	—	0.75
L1	—	1.00REF	—
θ	0	—	7°

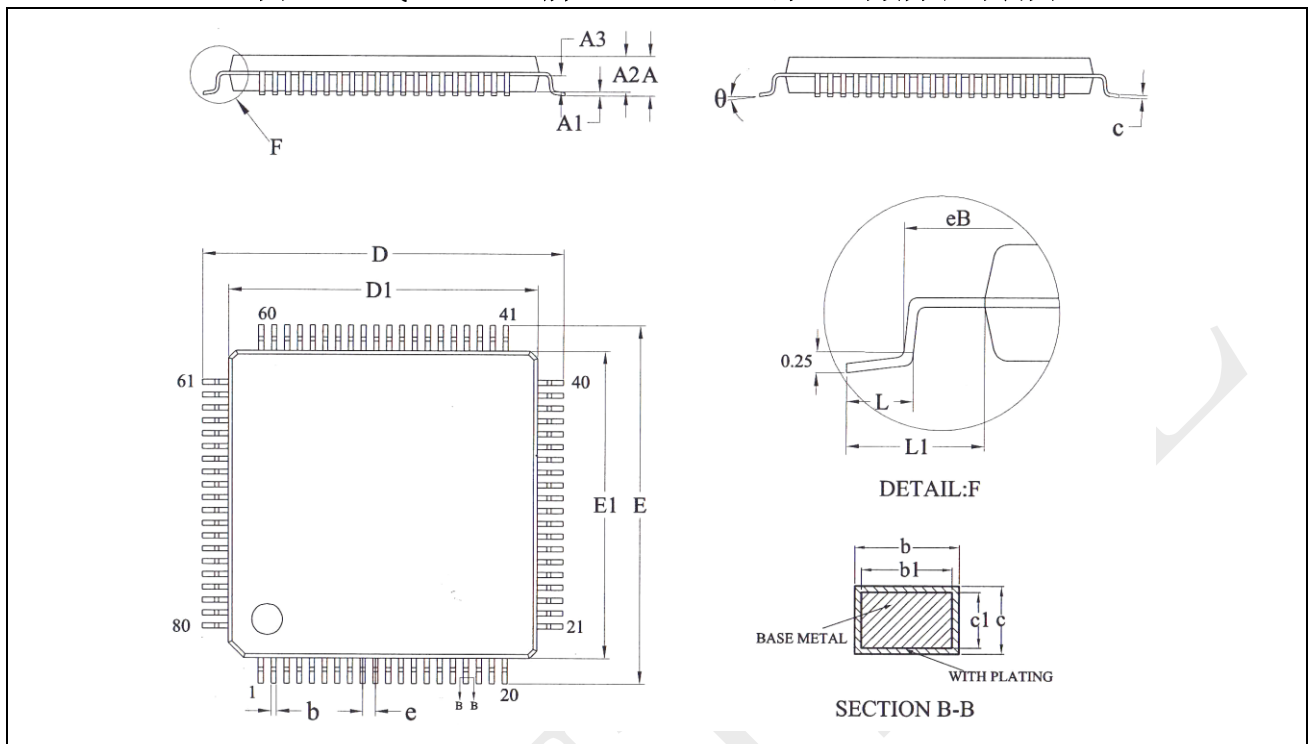
图 6-4: LQFP52-52 脚, 14 x 14 mm 薄型正方扁平封装建议尺寸



[1] 单位是毫米。

6.3 LQFP64

图 6-5: LQFP64 - 64 脚, 10 x 10 mm 薄型正方扁平封装图

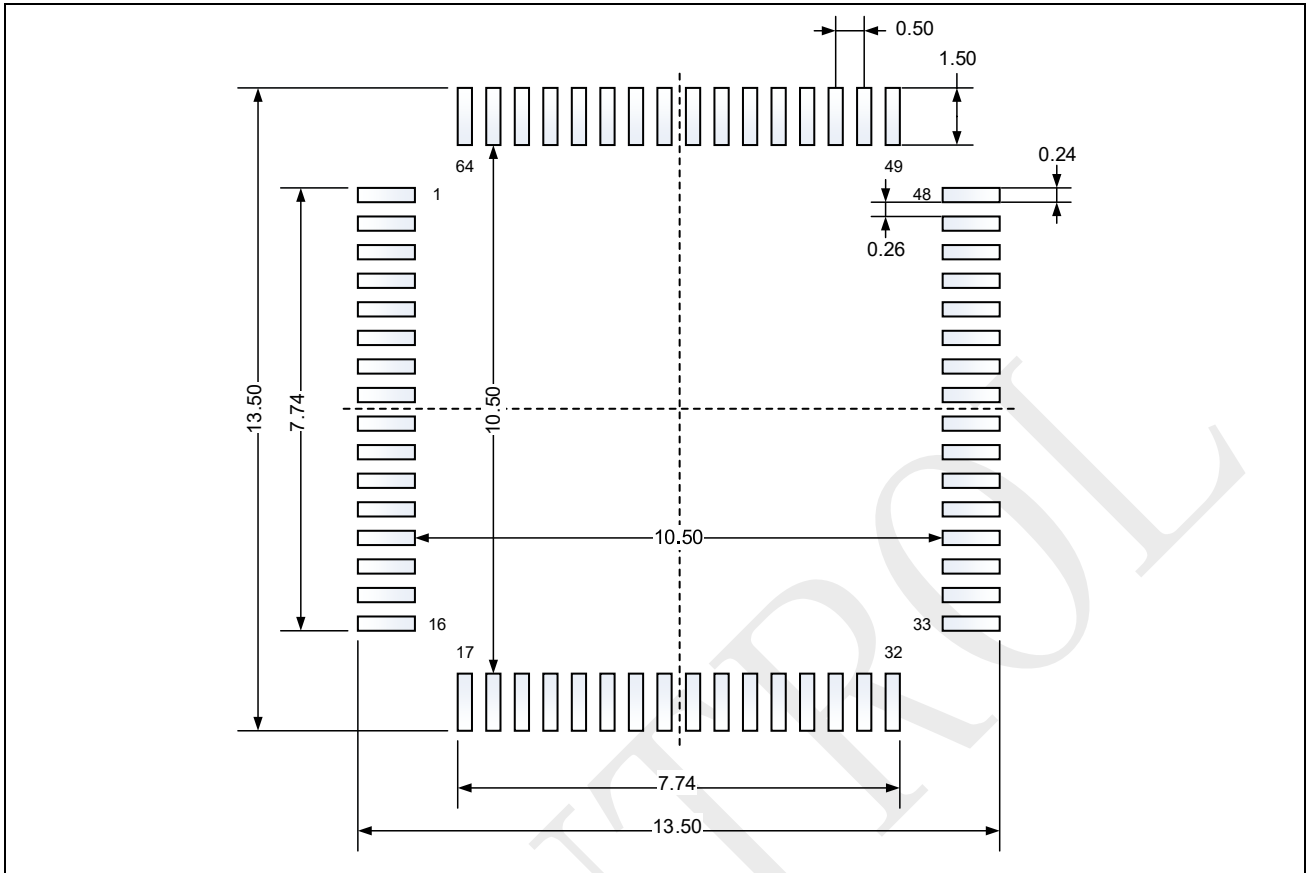


[1] 图纸未按比例绘制。

表 6-3: LQFP64 - 64 脚, 10 x 10 mm 薄型正方扁平封装机械数据

符号	毫米		
	最小	典型	最大
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	-	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	11.80	12.00	12.20
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.80	12.00	12.20
E1	9.90	10.00	10.10
eB	11.05	-	11.25
e	-	0.50	-
L	0.45	0.60	0.75
L1	-	1.00REF	-
θ	0	-	7°

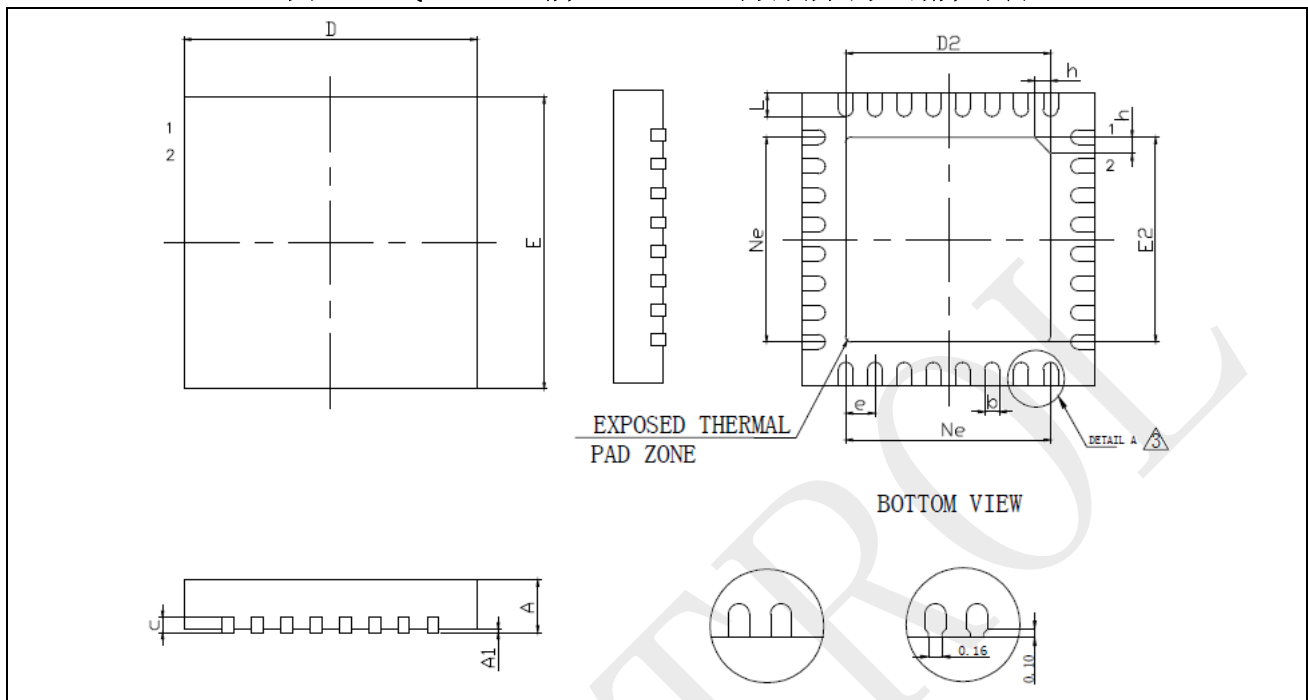
图 6-6: LQFP64 - 64 脚, 10 x 10 mm 薄型正方扁平封装建议焊垫尺寸



[1] 单位是毫米。

6.4 QFN32

图 6-7: QFN32-32 脚, 5 x 5 mm 方形扁平无引脚封装



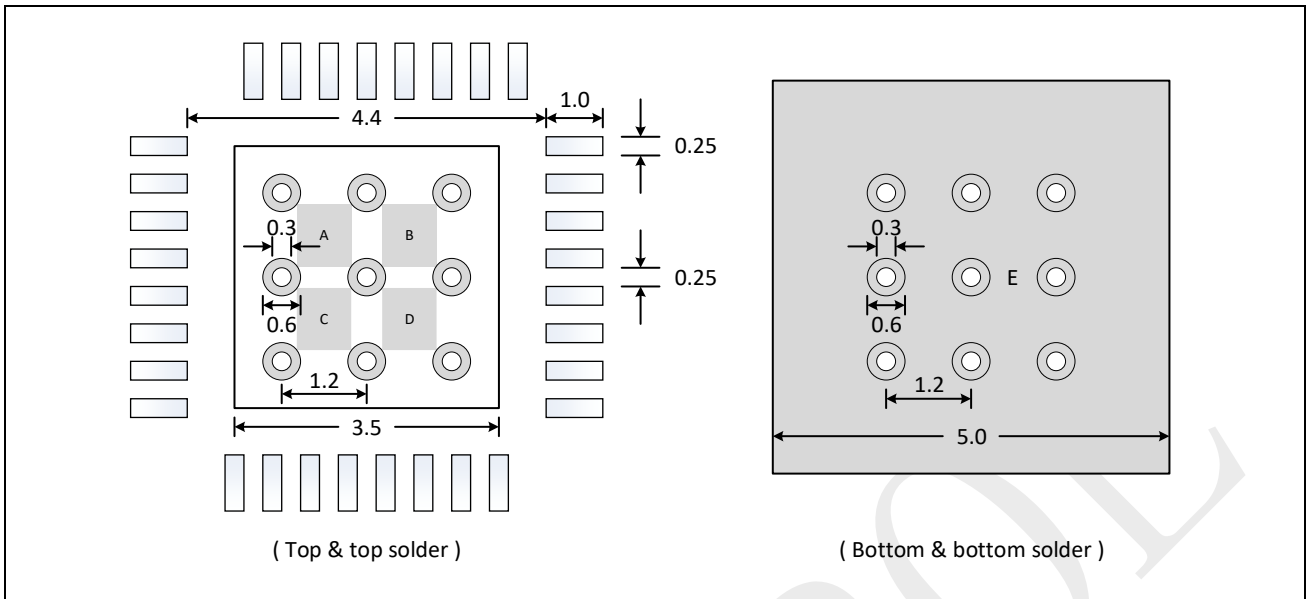
[1] 图纸未按比例绘制。

表 6-4: QFN32-32 脚, 5 x 5 mm 方形扁平无引脚封装机械数据

符号	毫米			英寸 ^[1]		
	最小	典型	最大	最小	典型	最大
A	0.70	0.75	0.80	0.0276	0.0295	0.0315
A1	—	0.02	0.05	—	0.0008	0.0020
b	0.18	0.25	0.30	0.0071	0.0098	0.0118
c	0.18	0.20	0.25	0.0071	0.0079	0.0098
D	4.90	5.00	5.10	0.1929	0.1969	0.2008
D2	3.40	3.50	3.60	0.1339	0.1378	0.1417
e	—	0.50	—	—	0.0197	—
Ne	—	3.50	—	—	0.1378	—
E	4.90	5.00	5.10	0.1929	0.1969	0.2008
E2	3.40	3.50	3.60	0.1339	0.1378	0.1417
L	0.35	0.40	0.45	0.0138	0.0157	0.0177
h	0.30	0.35	0.40	0.0118	0.0138	0.0157

[1] 英寸值由毫米值换算而来, 四舍五入至 4 位小数。

图 6-8: QFN32-32 脚, 5 x 5 mm 方形扁平无引脚封装推荐尺寸

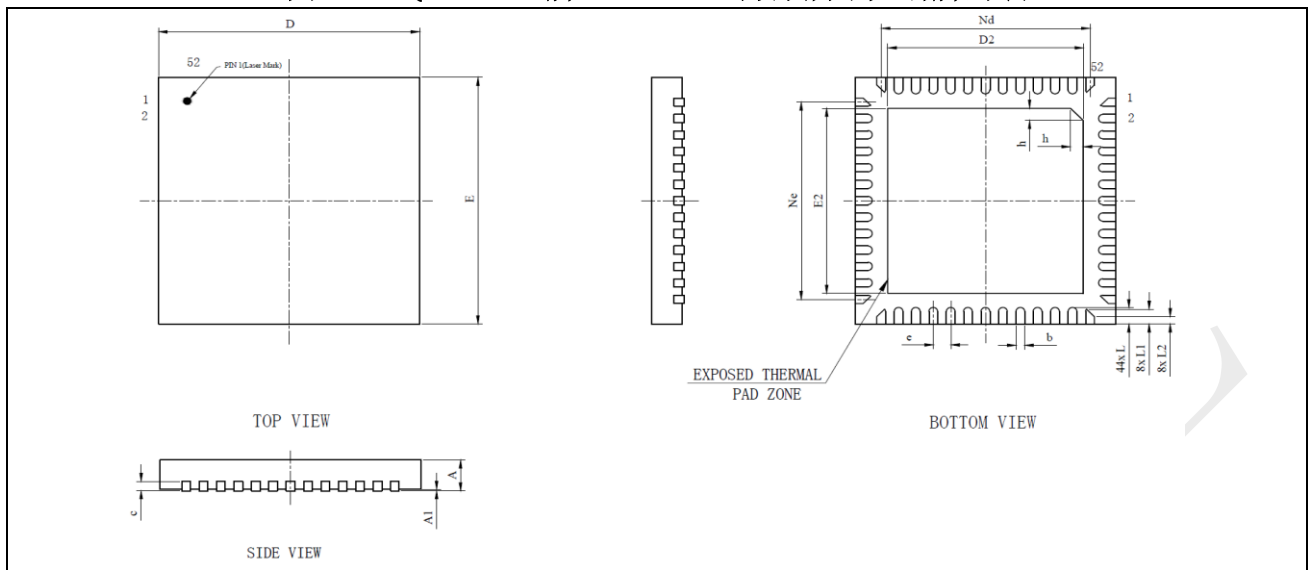


[1] 单位是毫米。

[2] 上层的 A, B, C, D 是个区域需要刷焊锡膏; 下层的 E 区域可以刷焊锡膏, 也可以不刷。

6.5 QFN52

图 6-9: QFN52-52 脚, 6 x 6 mm 方形扁平无引脚封装

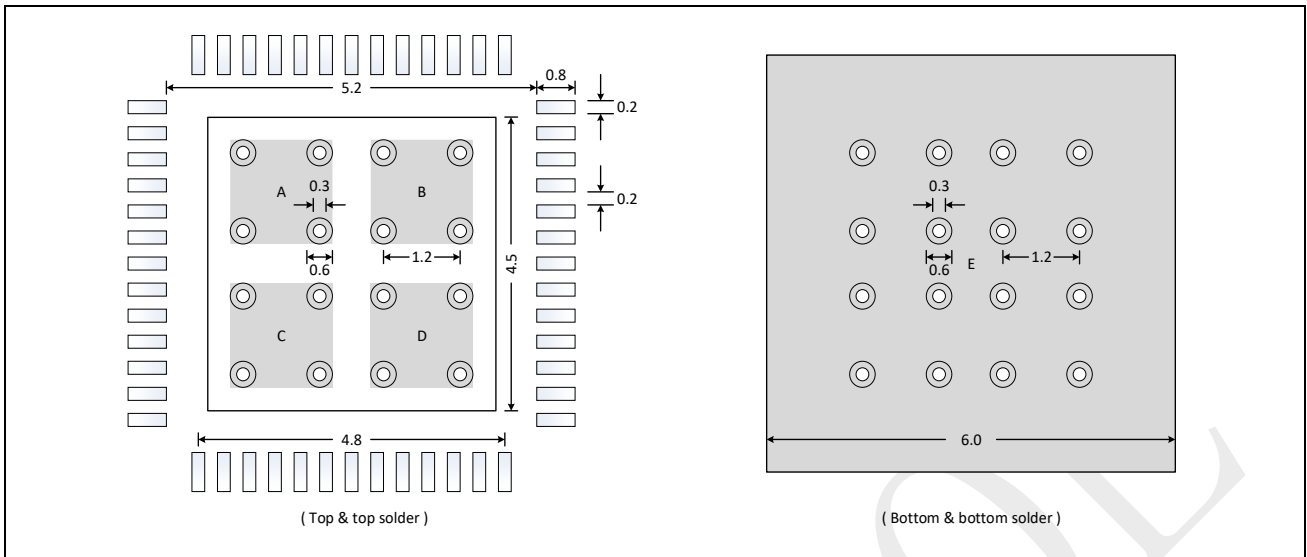


[1] 图纸未按比例绘制。

表 6-5: QFN52-52 脚, 6 x 6 mm 方形扁平无引脚封装机械数据

符号	毫米		
	最小	典型	最大
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.035	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	5.90	6.00	6.10
D2	4.40	4.50	4.60
e	0.40		
Nd	4.80		
E	5.90	6.00	6.10
E2	4.40	4.50	4.60
Ne	4.80		
L	0.35	0.40	0.45
L1	0.31	0.36	0.41
L2	0.13	0.18	0.23
h	0.25	0.30	0.35

图 6-10: QFN52-52 脚, 6 x 6 mm 方形扁平无引脚封装推荐尺寸



[1] 单位是毫米。

[2] 上层的 A, B, C, D 是个区域需要刷焊锡膏；下层的 E 区域可以刷焊锡膏，也可以不刷。

7 订购信息

表 7-1: 订购信息

订购编码	Flash	SRAM	CPU 最大频率	封装	温度范围	SPQ ⁽¹⁾	包装
SPC1168APE48	128KB	64KB	200MHz	LQFP48	工业级 -40 °C ~ +125 °C	2500	托盘
SPC1168LAPE48	64KB	32KB	100MHz	LQFP48	工业级 -40 °C ~ +125 °C	2500	托盘
SPC1168APE52	128KB	64KB	200MHz	LQFP52	工业级 -40 °C ~ +125 °C	900	托盘
SPC1168LAPI32	64KB	32KB	100MHz	QFN32	工业级 -40 °C ~ +125 °C	4900	托盘
SPC1168API32	128KB	64KB	200MHz	QFN32	工业级 -40 °C ~ +125 °C	4900	托盘
SPC1168API52	128KB	64KB	200MHz	QFN52	工业级 -40 °C ~ +125 °C	4900	托盘
SPC1168MAPE64	128KB	64KB	100MHz	LQFP64	工业级 -40 °C ~ +125 °C	1600	托盘

[1] SPQ = Standard Pack Quantity, 标准包装数。

7.1 订购编码规则

图 7-1: 订购编码规则

